

高音質オーディオ用 D/A コンバータ

32-bit, 768 kHz サンプリング ステレオオーディオ D/A コンバータ

BD34301EKV

ROHM Musical Device
MUS-IC

概要

BD34301EKV はローム独自の音質設計を導入した 32-bit ステレオオーディオ D/A コンバータです。ハイエンドオーディオに適した優れた数値性能 (SNR: 130 dB (Typ), THD+N: -115 dB (Typ)) を実現しました。2 種類のデジタル FIR フィルタ (Sharp Roll-Off, Slow Roll-Off) を切り替えることで好みの音質が選択可能です。PCM I/F, DSD I/F を搭載し、それぞれ 768 kHz, 22.4 MHz まで対応しています。

重要特性

- 電源電圧範囲 AVCC(Notes 2) 4.5 V ~ 5.5 V
- 電源電圧範囲 DVDD 1.4 V ~ 1.6 V
- 電源電圧範囲 DVDDIO 3.0 V ~ 3.6 V
- SNR(Notes 1) 130 dB (Typ)
- THD+N(Notes 1) -115 dB (Typ)
- Dynamic Range(Notes 1) 130 dB (Typ)
- 動作温度範囲 -25 °C ~ +85 °C

特長

- MUS-IC™ シリーズ
- SNR 130 dB (Typ), THD+N -115 dB (Typ)(Notes 1)
- サンプリング周波数 32 kHz ~ 768 kHz(Notes 1)
- デジタル FIR フィルタ 2 種類搭載(Notes 1)
- 2.8 MHz, 5.6 MHz, 11.2 MHz, 22.4 MHz DSD 対応
- ステレオモード (2 ch)、モノモード (1 ch) 対応
- 4 通りのデバイスアドレス (38h, 3Ah, 3Ch, 3Eh) を設定可能

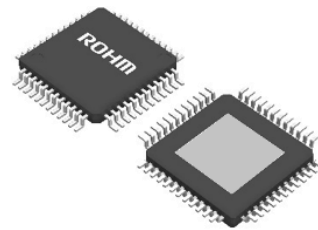
用途

- CD/SACD プレーヤー
- デジタルオーディオプレーヤー (DAP)
- USB-DAC、など

パッケージ

HTQFP64BV

W (Typ) x D (Typ) x H (Max)
12.0 mm x 12.0 mm x 1.0 mm



基本アプリケーション回路

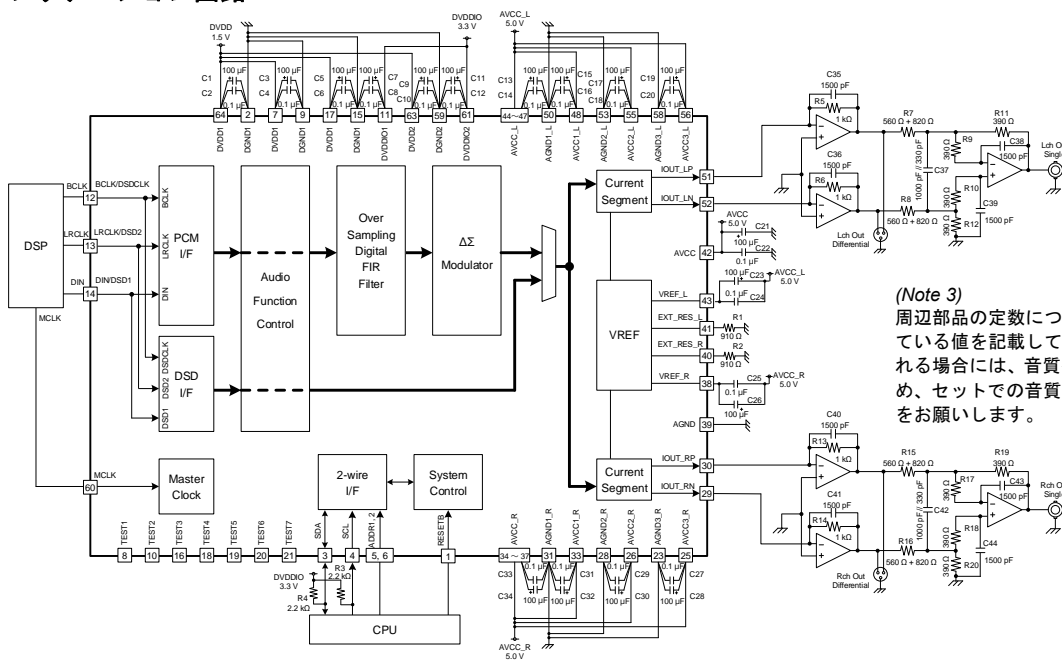


Figure 1. 基本アプリケーション回路

(Notes 1) PCM モード

(Notes 2) 基本アプリケーション回路の AVCC、AVCC_L、AVCC_R が該当

(Notes 3)

周辺部品の定数については、音質評価を行っている値を記載しております。定数を変更される場合には、音質への影響が懸念されるため、セットでの音質をご確認のうえ、ご検討をお願いします。

MUS-IC™はローム株式会社の商標または登録商標です。

○製品構造：シリコンを主材料とした半導体集積回路 ○耐放射線設計はしていません

www.rohm.co.jp

© 2020 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

TSZ22111 • 14 • 001

目次

概要	1
特長	1
用途	1
重要特性	1
パッケージ	1
基本アプリケーション回路	1
MUS-IC™	3
端子配置図	4
端子説明	5
ブロック図	7
絶対最大定格	8
熱抵抗	8
推奨動作条件	8
電気的特性	9
測定回路図	11
DC 特性	12
AC 特性 (MCLK, RESETB)	12
AC 特性 (PCM モード)	13
AC 特性 (DSD モード)	13
AC 特性 (2-wire I/F)	14
特性データ (参考データ)	15
2-wire I/F	16
レジスタマップ	18
レジスタ詳細説明	20
システムクロック	35
電源立ち上げシーケンス	36
電源立ち下げシーケンス	38
モード切り替えシーケンス	39
推奨設定	41
音質調整	41
応用回路例	42
使用上の注意	47
発注形名情報	49
標印図	49
外形寸法図と包装・フォーミング仕様	50
改訂履歴	51

MUS-IC™

ROHM Musical Device

MUS-IC

MUS-IC™の正式名称は、ROHM Musical Device MUS-IC です。MUS-IC™シリーズは、ハイエンドオーディオ向けに設計された製品です。

端子配置図

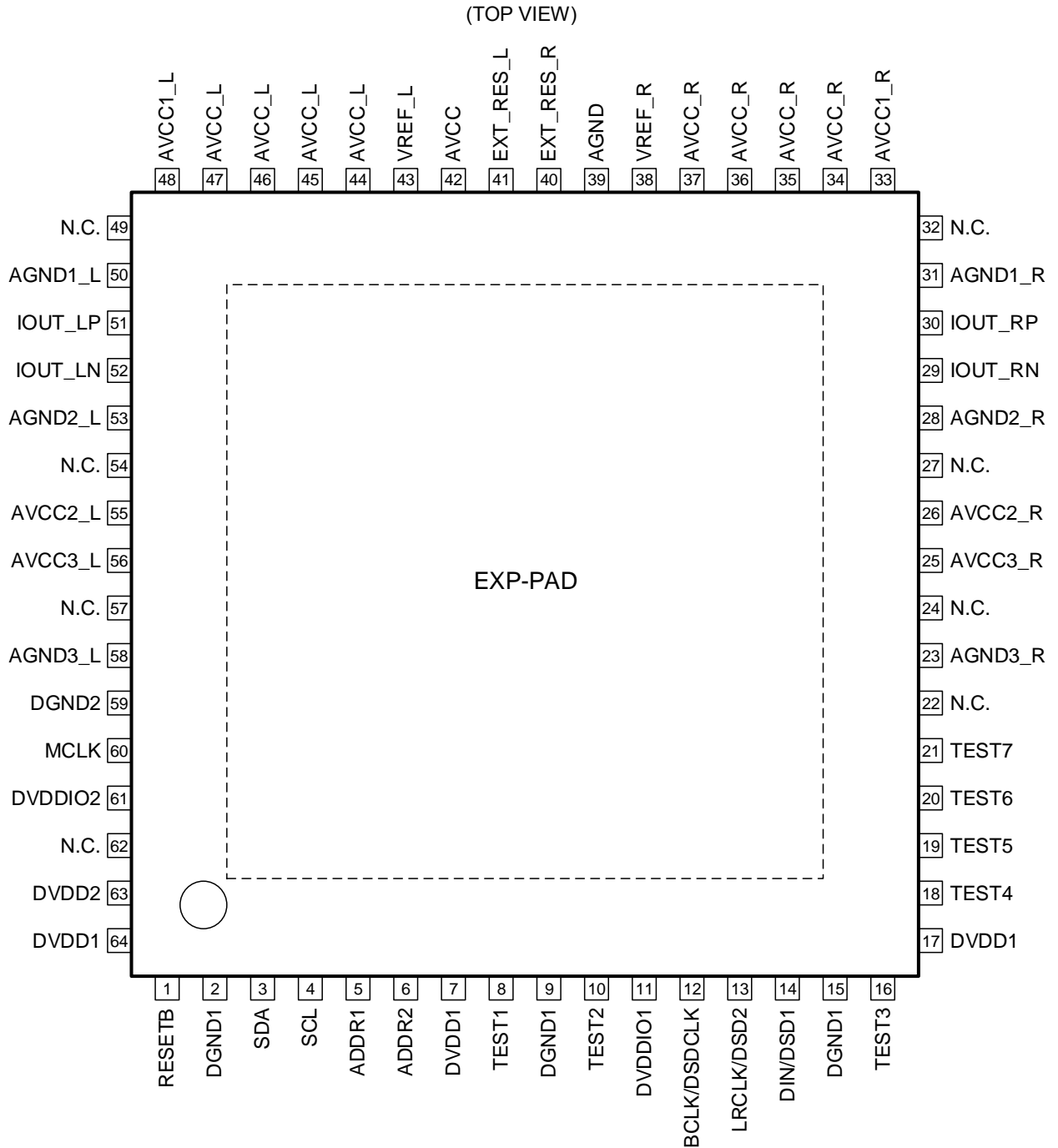


Figure 2. 端子配置図

注意:

N.C.端子並びに TEST 端子 (TEST1 ~ TEST7) はオープンでご使用ください。
EXP-PAD は AGND に接続してください。

端子説明

Pin No.	端子名	D/A ^(Note 1)	I/O ^(Note 2)	機能
1	RESETB	D	I	Reset (L: Reset)
2	DGND1	D	-	Digital ground
3	SDA	D	I/O	2-wire I/F data ^(Note 3)
4	SCL	D	I	2-wire I/F clock
5	ADDR1	D	I	2-wire I/F device address selector1 (38h/3Ah/3Ch/3Eh)
6	ADDR2	D	I	2-wire I/F device address selector2 (38h/3Ah/3Ch/3Eh)
7	DVDD1	D	-	Digital core power supply (1.5 V)
8	TEST1	D	I	The TEST pin ^(Note 4)
9	DGND1	D	-	Digital ground
10	TEST2	D	I	The TEST pin ^(Note 4)
11	DVDDIO1	D	-	Digital I/O power supply (3.3 V)
12	BCLK/DSDCLK	D	I	PCM I/F bit clock / DSD clock
13	LRCLK/DSD2	D	I	PCM I/F LR clock / DSD2 data
14	DIN/DSD1	D	I	PCM I/F serial data / DSD1 data
15	DGND1	D	-	Digital ground
16	TEST3	D	I	The TEST pin ^(Note 4)
17	DVDD1	D	-	Digital core power supply (1.5 V)
18	TEST4	D	I	The TEST pin ^(Note 4)
19	TEST5	D	I	The TEST pin ^(Note 4)
20	TEST6	D	I	The TEST pin ^(Note 4)
21	TEST7	D	I	The TEST pin ^(Note 4)
22	N.C.	-	-	No connection ^(Note 4)
23	AGND3_R	A	-	Rch analog ground
24	N.C.	-	-	No connection ^(Note 4)
25	AVCC3_R	A	-	Rch analog power supply (5.0 V)
26	AVCC2_R	A	-	Rch analog power supply (5.0 V)
27	N.C.	-	-	No connection ^(Note 4)
28	AGND2_R	A	-	Rch analog ground
29	IOUT_RN	A	O	Rch negative output
30	IOUT_RP	A	O	Rch positive output
31	AGND1_R	A	-	Rch analog ground
32	N.C.	-	-	No connection ^(Note 4)

端子説明 — 続き

Pin No.	端子名	D/A ^(Note 1)	I/O ^(Note 2)	機能
33	AVCC1_R	A	-	Rch analog power supply (5.0 V)
34	AVCC_R	A	-	Rch analog power supply for Current Segment (5.0 V)
35	AVCC_R	A	-	Rch analog power supply for Current Segment (5.0 V)
36	AVCC_R	A	-	Rch analog power supply for Current Segment (5.0 V)
37	AVCC_R	A	-	Rch analog power supply for Current Segment (5.0 V)
38	VREF_R	A	O	Rch external capacitor (Recommended: 0.1 μ F + 100 μ F)
39	AGND	A	-	Analog ground
40	EXT_RES_R	A	O	Rch external register (Recommended: 910 Ω)
41	EXT_RES_L	A	O	Lch external register (Recommended: 910 Ω)
42	AVCC	A	-	Analog power supply (5.0 V)
43	VREF_L	A	O	Lch external capacitor (Recommended: 0.1 μ F + 100 μ F)
44	AVCC_L	A	-	Lch analog power supply for Current Segment (5.0 V)
45	AVCC_L	A	-	Lch analog power supply for Current Segment (5.0 V)
46	AVCC_L	A	-	Lch analog power supply for Current Segment (5.0 V)
47	AVCC_L	A	-	Lch analog power supply for Current Segment (5.0 V)
48	AVCC1_L	A	-	Lch analog power supply (5.0 V)
49	N.C.	-	-	No connection ^(Note 4)
50	AGND1_L	A	-	Lch analog ground
51	IOUT_LP	A	O	Lch positive output
52	IOUT_LN	A	O	Lch negative output
53	AGND2_L	A	-	Lch analog ground
54	N.C.	-	-	No connection ^(Note 4)
55	AVCC2_L	A	-	Lch analog power supply (5.0 V)
56	AVCC3_L	A	-	Lch analog power supply (5.0 V)
57	N.C.	-	-	No connection ^(Note 4)
58	AGND3_L	A	-	Lch analog ground
59	DGND2	D	-	Digital ground for MCLK
60	MCLK	D	I	Master clock
61	DVDDIO2	D	-	Digital I/O power supply for MCLK (3.3 V)
62	N.C.	-	-	No connection ^(Note 4)
63	DVDD2	D	-	Digital power supply for MCLK (1.5 V)
64	DVDD1	D	-	Digital core power supply (1.5 V)
-	EXP_PAD	-	-	Connect the EXP-PAD to AGND.

(Note 1) D/A は、D: デジタル端子、A: アナログ端子です。

(Note 2) I/O は、I: 入力、O: 出力です。

(Note 3) 2-wire I/F における出力時、この端子はオープンドレイン出力となります。

(Note 4) N.C.端子並びに TEST (TEST1 ~ TEST7) 端子はオープンでご使用ください。

ブロック図

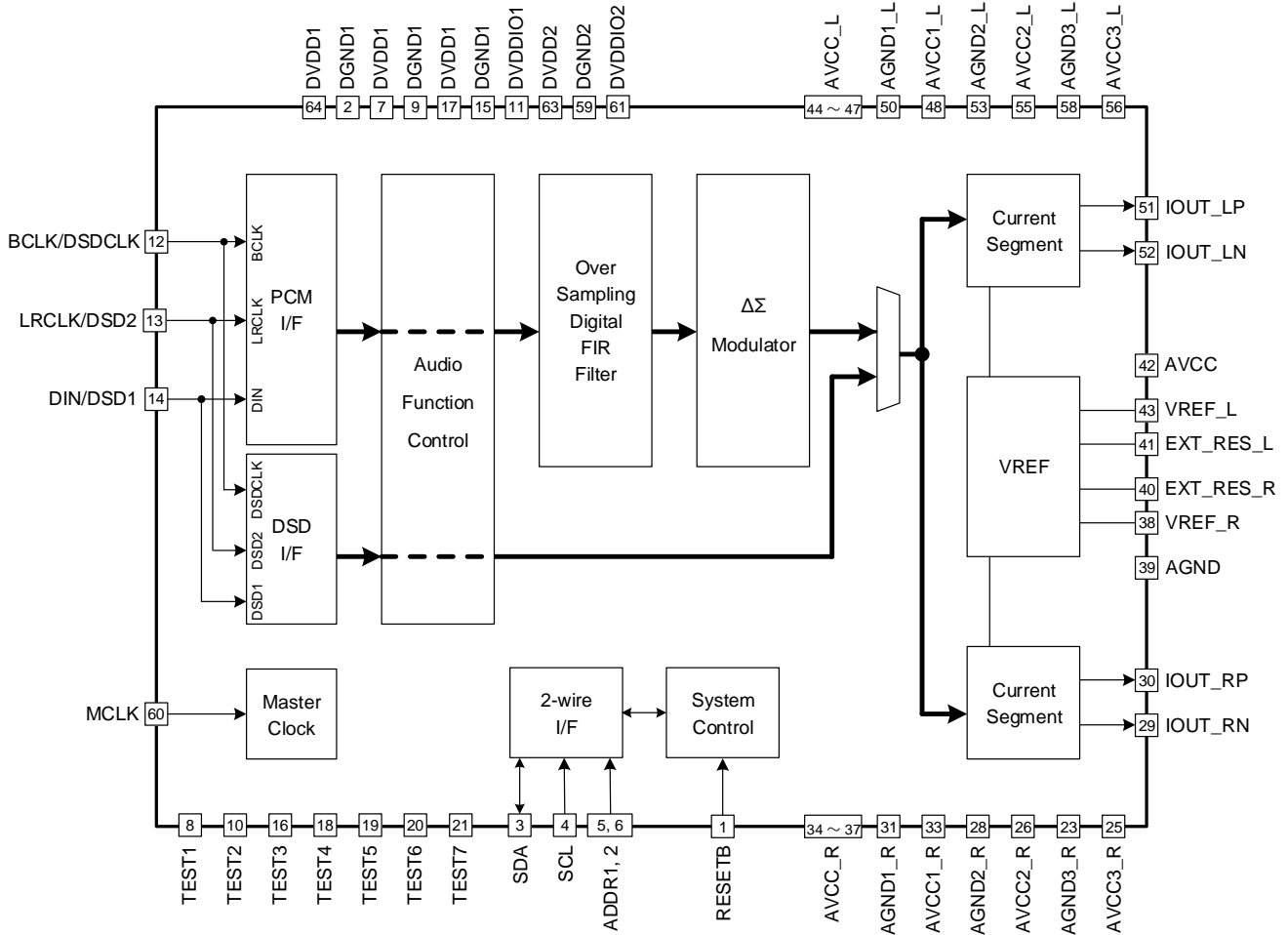


Figure 3. ブロック図

Table 1. 各ブロックの機能説明

ブロック	機能説明
PCM I/F	PCM デジタルオーディオインタフェース 2ch ステレオ 入力サンプリング周波数 32 kHz ~ 768 kHz 対応 入力データビット長 16-bit ~ 32-bit 対応 BCLK = 64 fs
DSD I/F	DSD オーディオインタフェース 2ch ステレオ 2.8 MHz, 5.6 MHz, 11.2 MHz, 22.4 MHz 対応
Master Clock	クロック制御
2-wire I/F	レジスタ制御 2-wire インタフェース 通信速度 400 kHz 対応 4 つのデバイスアドレス選択 (38h/3Ah/3Ch/3Eh)
System Control	レジスタ設定によるシステム制御
Audio Function Control	デジタルオーディオフォーマット制御 PCM モード: LR スワップ → ステレオ/モノラル → 位相反転 DSD モード: ステレオ/モノラル → LR スワップ → 位相反転
Over Sampling Digital FIR Filter	オーバーサンプリングデジタル FIR フィルタ シャープロールオフ/スローロールオフ・フィルタ選択可能
ΔΣ Modulator	ΔΣ 変調器
Current Segment	電流セグメント
VREF	内部基準電圧

絶対最大定格 (Ta = 25 °C)

項目	記号	定格	単位
電源電圧	AVCC	7.0	V
	DVDDIO	7.0	
	DVDD	2.1	
入力電圧	Vin	-0.3 ~ DVDDIO + 0.3	V
保存温度範囲	Tstg	-55 ~ +150	°C
最高接合部温度	Tjmax	150	°C

注意 1 : 印加電圧及び動作温度範囲などの絶対最大定格を超えた場合は、劣化または破壊に至る可能性があります。また、ショートモードもしくはオープンモードなど、破壊状態を想定できません。絶対最大定格を超えるような特殊モードが想定される場合、ヒューズなど物理的な安全対策を施していただけのご検討をお願いします。

注意 2 : 最高接合部温度を超えるようなご使用をされますと、チップ温度上昇により、IC 本来の性質を悪化させることにつながります。最高接合部温度を超える場合は基板サイズを大きくする、放熱用銅箔面積を大きくする、放熱板を使用するなど、最高接合部温度を越えないよう熱抵抗にご配慮ください。

熱抵抗 (Note 1)

項目	記号	熱抵抗(Typ)		単位
		1層基板 (Note 3)	4層基板 (Note 4)	
HTQFP64BV				
ジャンクション—周囲温度間熱抵抗	θ_{JA}	64.5	16.1	°C/W
ジャンクション—パッケージ上面中心間熱特性パラメータ (Note 2)	Ψ_{JT}	3	2	°C/W

(Note 1) JESD51-2A(Still-Air)に準拠。

(Note 2) ジャンクションからパッケージ (モールド部分) 上面中心までの熱特性パラメータ。

(Note 3) JESD51-3 に準拠した基板を使用。

(Note 4) JESD51-7 に準拠した基板を使用。

測定基板	基板材	基板寸法
1層	FR-4	114.3 mm x 76.2 mm x 1.57 mmt

1層目 (表面) 銅箔	
銅箔パターン	銅箔厚
実装ランドパターン + 電極引出し用配線	70 μ m

測定基板	基板材	基板寸法	サーマルビア (Note 5)	
			ピッチ	直径
4層	FR-4	114.3 mm x 76.2 mm x 1.6 mmt	1.20 mm	Φ 0.30 mm

1層目 (表面) 銅箔		2層目、3層目 (内層) 銅箔		4層目 (裏面) 銅箔	
銅箔パターン	銅箔厚	銅箔パターン	銅箔厚	銅箔パターン	銅箔厚
実装ランドパターン + 電極引出し用配線	70 μ m	74.2 mm \square (正方形)	35 μ m	74.2 mm \square (正方形)	70 μ m

(Note 5) 貫通ビア。全層の銅箔と接続する。配置はランドパターンに従う。

推奨動作条件

項目	記号	最小	標準	最大	単位
動作電源電圧	AVCC	4.5	5.0	5.5	V
	DVDDIO	3.0	3.3	3.6	
	DVDD	1.4	1.5	1.6	
動作温度	Topr	-25	+25	+85	°C

注意 : 動作電源電圧及び動作温度は、基本動作を行う範囲です。

(基本動作とは、予期しない異音の発生や信号の停止をすることなく、動作することです。)

特性及び定格出力をすべての動作電源電圧もしくは動作温度において保証するものではありません。

電氣的特性

特に指定のない限り Ta = 25 °C, AVCC = 5.0 V, DVDDIO = 3.3 V, DVDD = 1.5 V, 入力信号周波数 = 1 kHz, 20-kHz AES17 LPF, 差動出力 (XLR) 測定, PCM モード, 24-bit I²S 入力, fs = 44.1 kHz, MCLK = 11.2896 MHz, Clock 2 (06h) = 01h, FIR Filter 1 (30h) = 01h, FIR Filter 2 (31h) = 80h, Delta Sigma (40h) = 00h

項目	記号	規格値			単位	条件
		最小	標準	最大		
Power Supply Current						
AVCC Current	I _{AVCC}	-	30.5	45.0	mA	AVCC_L + AVCC_R + AVCC -∞ dBFS (PCM, No signal)
DVDDIO Current	I _{DVDDIO}	-	10	100	μA	-∞ dBFS (PCM, No signal)
DVDD Current 1	I _{DVDD1}	-	10	20	mA	-∞ dBFS (PCM, No signal)
DVDD Current 2	I _{DVDD2}	-	11	22	mA	0 dBFS, fs = 44.1 kHz
DVDD Current 3	I _{DVDD3}	-	18	36	mA	0 dBFS, fs = 96 kHz, (30h) = 02h, (31h) = 01h, (40h) = 11h, MCLK = 24.5760 MHz
DVDD Current 4	I _{DVDD4}	-	17	34	mA	0 dBFS, fs = 192 kHz, (30h) = 04h, (31h) = 02h, (40h) = 11h, MCLK = 24.5760 MHz
DVDD Current 5	I _{DVDD5}	-	10	20	mA	0 dBFS, fs = 384 kHz, (30h) = 08h, (31h) = 00h, (40h) = 11h, MCLK = 24.5760 MHz
DVDD Current 6	I _{DVDD6}	-	21	42	mA	0 dBFS, fs = 44.1 kHz, (30h) = 01h, (31h) = 00h, (40h) = 11h, MCLK = 22.5792 MHz (Max DVDD current setting)
PCM AC Characteristics						
SNR	SNR _P	126	130	-	dB	20-kHz AES17 LPF + A-weight
THD+N	THD _P	-	-115	-100	dB	20-kHz AES17 LPF, -3 dBFS
Dynamic Range	DR _P	126	130	-	dB	20-kHz AES17 LPF + A-weight, -60 dBFS
Channel Gain Mismatch	GM _P	-0.5	0	+0.5	dB	0 dBFS, 20-kHz AES17 LPF
Output Center Current	I _{CN_P}	4.6	5.3	6.0	mA	-∞ dBFS (No signal), Bias current single output
Peak Output Current	I _{PP_P}	8.5	9.8	11.1	mApp	0 dBFS, Current amplitude
Sampling Frequency	fs	32.0	44.1	768.0	kHz	
Bit Length	Bit	16	-	32	Bit	

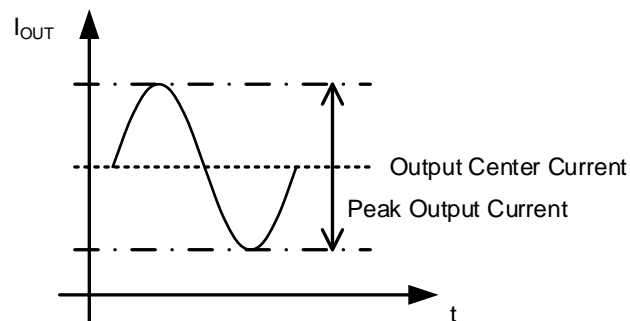


Figure 4. Peak Output Current

電気的特性 — 続き

特に指定のない限り Ta = 25 °C, AVCC = 5.0 V, DVDDIO = 3.3 V, DVDD = 1.5 V, 入力信号周波数 = 1 kHz,
20-kHz AES17 LPF, 差動出力 (XLR) 測定, DSD モード, $f_{DSD} = 5.6448$ MHz, MCLK = 45.1584 MHz,
Clock 2 (06h) = 01h, DSD Filter (16h) = 01h

項目	記号	規格値			単位	条件
		最小	標準	最大		
DSD AC Characteristics						
SNR	SNR_D	115	125	-	dB	20-kHz AES17 LPF + A-weight ^(Note 1)
THD+N	THD_D	-	-113	-103	dB	20-kHz AES17LPF, 0 dBFS
Dynamic Range	DR_D	107	120	-	dB	20-kHz AES17LPF + A-weight, -60 dBFS
Output Center Current	I _{CN_D}	4.6	5.3	6.0	mA	-∞ dBFS (No signal), Bias current single output
Peak Output Current	I _{PP_D}	4.6	5.3	6.0	mApp	0 dBFS, Current amplitude
DSD Clock	f _{DSD}	2.8224	-	22.5792	MHz	

(Note 1) DSD データの無音入力パターンはデータ 5Ah を繰り返すものとする。

測定回路図

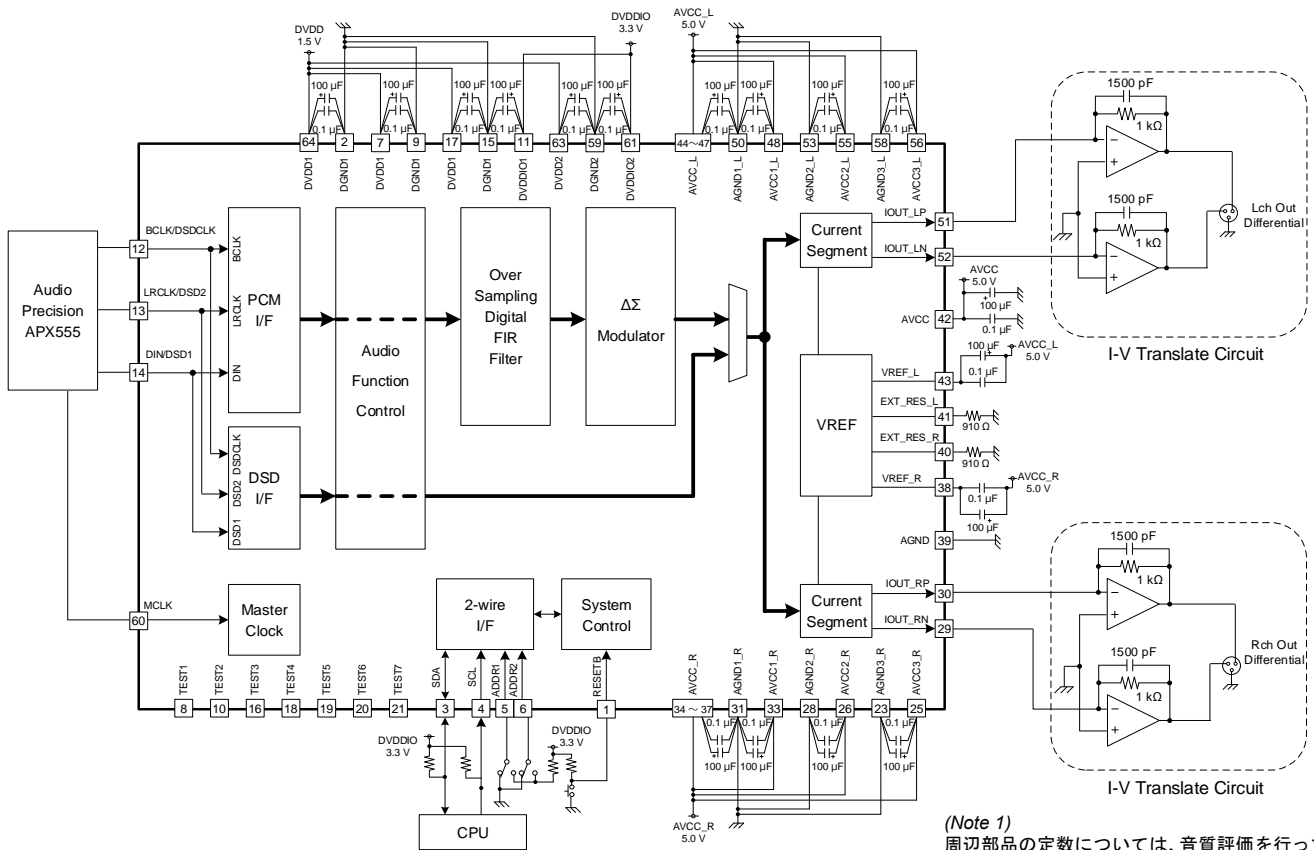


Figure 5. 測定回路図

(Note 1)
 周辺部品の定数については、音質評価を行っている値を記載しております。定数を変更される場合には、音質への影響が懸念されるため、セットでの音質をご確認のうえ、ご検討をお願いします。

DC 特性

特に指定のない限り Ta = 25 °C, AVCC = 5.0 V, DVDDIO = 3.3 V, DVDD = 1.5 V

項目	記号	規格値			単位	条件
		最小	標準	最大		
High Level Input Voltage	V _{IH}	0.8 × DVDDIO	-	-	V	MCLK, DIN/DSD1, LRCLK/DSD2, BCLK/DSDCLK, RESETB, SCL, SDA, ADDR1, ADDR2 pin
Low Level Input Voltage	V _{IL}	-	-	0.2 × DVDDIO	V	
Input Leakage Current	I _{IN1}	-10	-	+10	μA	MCLK, DIN/DSD1, LRCLK/DSD2, BCLK/DSDCLK, RESETB, SCL, SDA pin
	I _{IN2}	-500	-	+500	μA	ADDR1, ADDR2 pin
Low Level Output Voltage	V _{OL}	-	-	0.4	V	SDA pin, I _o : 3 mA

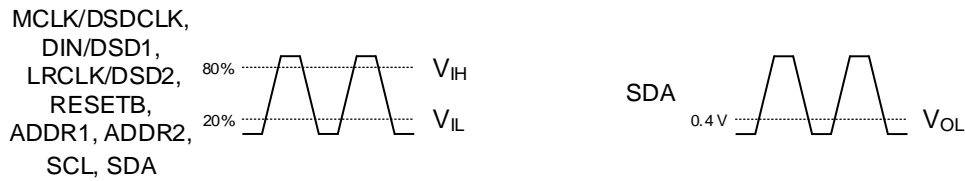


Figure 6. High/Low レベル規定

AC 特性 (MCLK, RESETB)

特に指定のない限り Ta = 25 °C, AVCC = 5.0 V, DVDDIO = 3.3 V, DVDD = 1.5 V

項目	記号	規格値			単位	条件
		最小	標準	最大		
MCLK Frequency	f _{MCLK}	2.8224	-	49.1520	MHz	
MCLK "H" Length	t _{MCH}	8.1	-	-	ns	
MCLK "L" Length	t _{MCL}	8.1	-	-	ns	
MCLK Duty	DUTY _M	40	50	60	%	t _{MCH} / (t _{MCH} + t _{MCL})
RESETB Pulse Width	t _{RST}	1	-	-	μs	

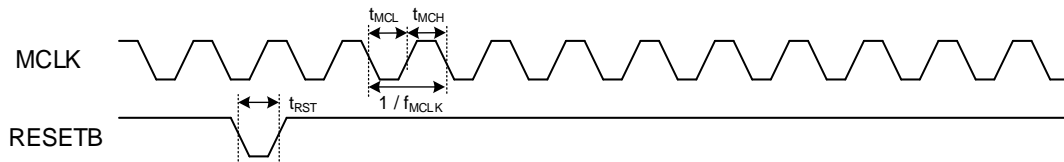


Figure 7. MCLK のタイミング規定

AC 特性 (PCM モード)

特に指定のない限り Ta = 25 °C, AVCC = 5.0 V, DVDDIO = 3.3 V, DVDD = 1.5 V

項目	記号	規格値			単位	条件
		最小	標準	最大		
LRCLK Frequency	f_{LRC}	32	-	768	KHz	$f_{LRC} = fs$
LRCLK Hold Time	t_{LRH}	8.1	-	-	ns	
LRCLK Setup Time	t_{LRSU}	8.1	-	-	ns	
LRCLK Duty	DUTY _L	40	50	60	%	
BCLK Frequency	f_{BC}	2.048	-	49.152	MHz	$f_{BC} = 64 f_{LRC}$
BCLK "H" Length	t_{BCH}	8.1	-	-	ns	
BCLK "L" Length	t_{BCL}	8.1	-	-	ns	
BCLK Duty	DUTY _B	40	50	60	%	$t_{BCH} / (t_{BCH} + t_{BCL})$
DIN Setup Time	t_{DINS}	8.1	-	-	ns	
DIN Hold Time	t_{DINH}	8.1	- <td -	ns		

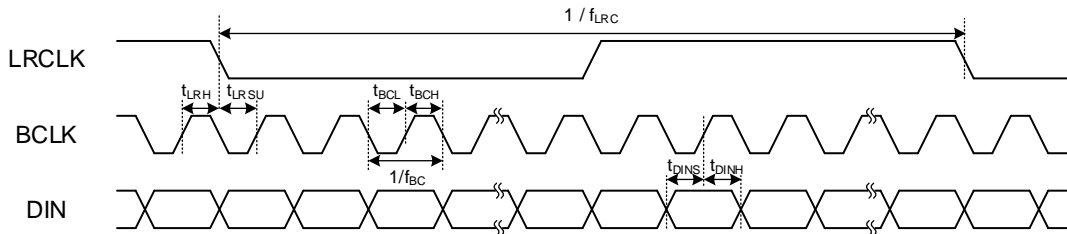


Figure 8. I²S のタイミング規定

AC 特性 (DSD モード)

特に指定のない限り Ta = 25 °C, AVCC = 5.0 V, DVDDIO = 3.3 V, DVDD = 1.5 V

項目	記号	規格値			単位	条件
		最小	標準	最大		
DSDCLK Frequency	f_{DSD}	2.8224	-	22.5792	MHz	
DSDCLK Duty	DUTY _D	40	50	60	%	$t_{DCH} / (t_{DCH} + t_{DCL})$
DSDCLK "H" Length	t_{DCH}	17.7	-	-	ns	
DSDCLK "L" Length	t_{DCL}	17.7	-	-	ns	
DSD Data Setup Time	t_{DSDS}	17.7	-	-	ns	
DSD Data Hold Time	t_{DSDH}	17.7	-	-	ns	

DSD1 データは Lch から、DSD2 データは Rch からそれぞれ出力されます。

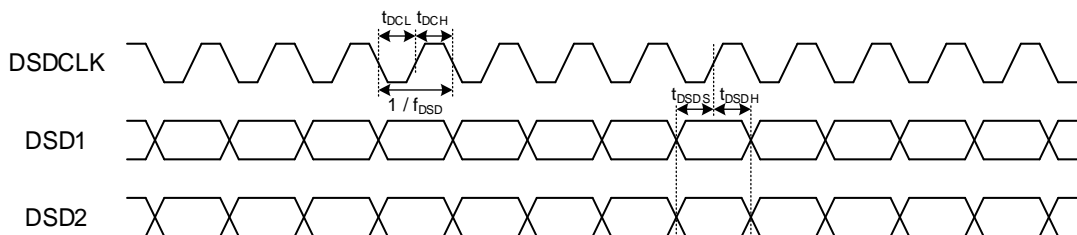


Figure 9. DSD のタイミング規定

AC 特性 (2-wire I/F)

特に指定のない限り Ta = 25 °C, AVCC = 5.0 V, DVDDIO = 3.3 V, DVDD = 1.5 V

項目	記号	規格値		単位
		最小	最大	
SCL クロック周波数	f_{SCL}	—	400	kHz
ストップ及びスタートコンディション間のバスのフリー時間	t_{BUF}	0.8	—	μ s
ホールド時間 (リピート) スタートコンディション	t_{HD_STA}	0.4	—	μ s
SCL クロックの LOW 期間	t_{LOW}	0.8	—	μ s
SCL クロックの HIGH 期間	t_{HIGH}	0.4	—	μ s
リピータースタートコンディションのセットアップ時間	t_{SU_STA}	0.4	—	μ s
データホールド時間	t_{HD_DAT}	0	—	μ s
データセットアップ時間	t_{SU_DAT}	100	—	ns
ストップコンディションのセットアップ時間	t_{SU_STO}	0.4	—	μ s

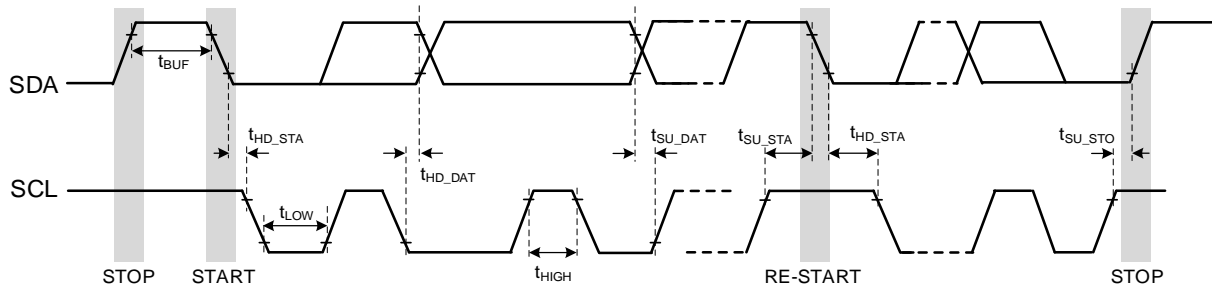


Figure 10. 2-wire I/F のタイミング規定

特性データ (参考データ)

特に指定のない限り $T_a = 25\text{ }^\circ\text{C}$, $AVCC = 5.0\text{ V}$, $DVDDIO = 3.3\text{ V}$, $DVDD = 1.5\text{ V}$, 入力信号周波数 = 1 kHz,
20-kHz AES17 LPF, 差動出力 (XLR) 測定, PCM モード, 24-bit I²S 入力, $f_s = 44.1\text{ kHz}$, $MCLK = 11.2896\text{ MHz}$,
Clock 2 (06h) = 01h, FIR Filter 1 (30h) = 01h, FIR Filter 2 (31h) = 80h, Delta Sigma (40h) = 00h

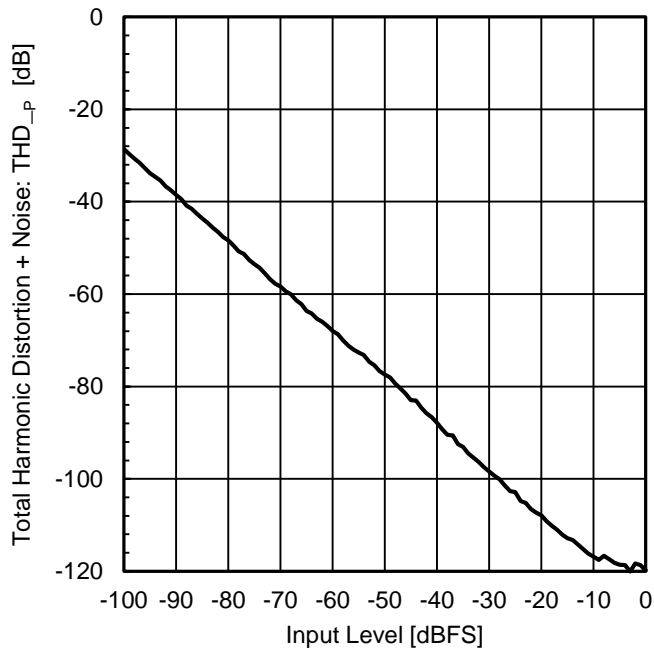


Figure 11. THD+N vs Input Level

(External LPF: AUX-0025 (Audio Precision))

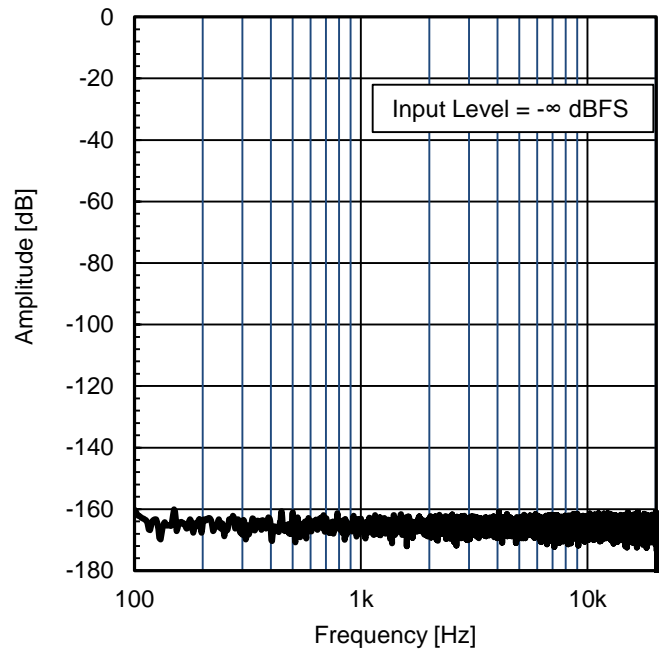


Figure 12. Amplitude vs Frequency

2-wire I/F

フォーマット

デバイスアドレスの他に1バイトのレジスタアドレスを指定して書き込みや読み出しを行います。
2-wire I/F スレーブモードのフォーマットを以下に示します。

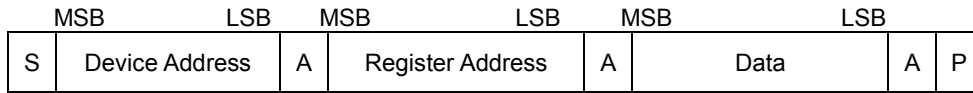


Figure 13. 2-wire I/F 送信フォーマット

- S : スタートコンディション
- Device Address : 8-bitのデバイスアドレス (MSB ファースト)
- A : アクノリッジ 送受信されているデータにはバイト毎にアクノリッジビットが付加され、データの送受信が正しく行われている時は、“L”が送受信されます。“H”が送信された場合は、アクノリッジが無かったこととなります。
- Register Address : 8-bitのレジスタアドレス (MSB ファースト)
- Data : 8-bitの書き込みもしくは読み出しデータ (MSB ファースト)
- P : ストップコンディション

スタート・ストップコンディション

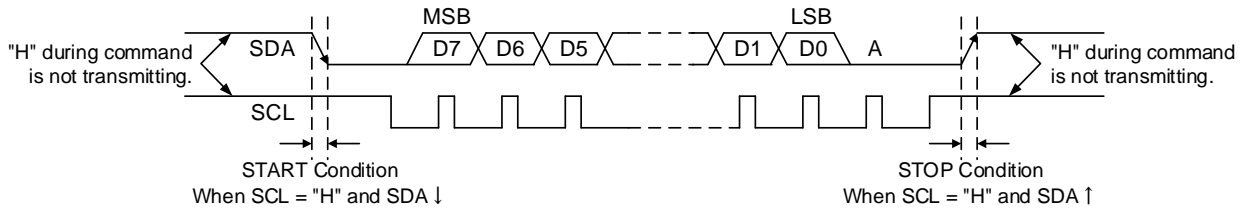


Figure 14. スタートストップ規定

デバイスアドレス

デバイスアドレスのデータフォーマットを以下に示します。
デバイスアドレスは、ADDR1と ADDR2 ピンの設定により、4つのアドレスを選択することが可能です。
R/W ビットは、書き込み (R/W = 0) または読み出し (R/W = 1) モードを設定します。

MSB						LSB	
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	1	1	1	ADDR2	ADDR1	R/W

Figure 15. デバイスアドレスのフォーマット

デバイスアドレスのピン設定方法を以下に示します。

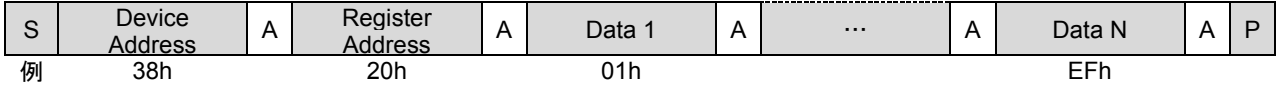
Table 2. デバイスアドレス設定

Pin Configuration		Device Address	
ADDR2	ADDR1	Write-in (R/W = 0)	Read-out (R/W = 1)
L	L	38h	39h
L	H	3Ah	3Bh
H	L	3Ch	3Dh
H	H	3Eh	3Fh

2-wire I/F — 続き

データ書き込み

書き込み時は、デバイスアドレスとレジスタアドレスを送信後に、書き込みデータを送信します。また、オートインクリメント機能により、連続データ転送が可能です。連続データ転送する場合は、下記の書き込み手順の Step6 ~ Step7 を繰り返すことにより、自動的にアドレスが +1 されます。アドレス FFh に到達した場合、アドレスは増加せず FFh を繰り返します。例では、レジスタアドレス 20h から連続 N 個のレジスタにデータを書き込んでいます。



■ : マスタからスレーブ □ : スレーブからマスタ

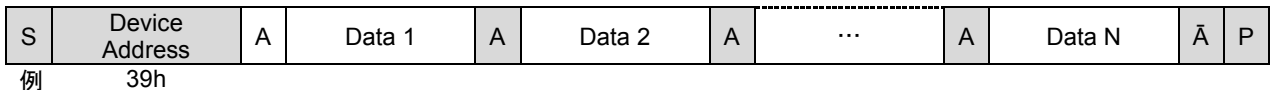
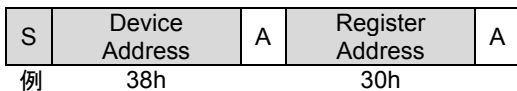
Figure 16. データ書き込みフォーマット

Table 3. 書き込み手順

Step	Bit	Master	Slave	Note
1		START Condition		
2	8	Device Address		38h, 3Ah, 3Ch or 3Eh
3	1		Acknowledge	
4	8	Register Address		レジスタアドレス 8-bit
5	1		Acknowledge	
6	8	Write-in Data		書き込みデータ 8-bit
7	1		Acknowledge	
8		STOP Condition		

データ読み出し

読み出し時は、最初にデバイスアドレスとレジスタアドレスを送信します。その次に再度デバイスアドレスを送信した後、データが読み出されます。受信を終了する時は、アクリリッジを返さないでください。また、オートインクリメント機能により、連続データ転送が可能です。連続データ転送する場合は、下記の書き込み手順の Step9 ~ Step10 を繰り返すことにより、自動的にアドレスが +1 されます。アドレス FFh に到達した場合、アドレスは増加せず FFh を繰り返します。例では、レジスタアドレス 30h から連続 N 個のレジスタにデータを読み出しています。



■ : マスタからスレーブ □ : スレーブからマスタ A : アクリリッジあり Ā : アクリリッジなし

Figure 17. データ読み出しフォーマット

Table 4. 読み出し手順

Step	Bit	Master	Slave	Note
1		START Condition		
2	7	Device Address		38h, 3Ah, 3Ch or 3Eh
3	1		Acknowledge	
4	8	Register Address		
5	1		Acknowledge	
6	1	START Condition		
7	8	Device Address		39h, 3Bh, 3Dh or 3Fh
8	1		Acknowledge	
9	8		Read-out Data	
10	1	Acknowledge		
11		STOP Condition		

レジスタマップ

0 と 1 を記載している bit は原則、設定変更禁止です。これらを変更した場合、動作保証できません。

Add ress	Register Name	R/W	Initial	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
00h	Software Reset	R/W	00h	0	0	0	0	0	0	0	SoftRst_X
01h	Chip Version	R	01h	01h							
02h	Digital Power	R/W	00h	0	0	0	0	0	0	0	DigPon
03h	Analog Power	R/W	00h	0	0	0	0	0	0	0	AnaPon
04h	Clock 1	R/W	00h	0	0	0	0	0	0	MclkDiv[1:0]	
05h	(Reserved)	R/W	00h	0	0	0	0	0	0	0	0
06h	Clock 2	R/W	00h	0	0	0	0	0	0	0	PhaseAdj
07h	(Reserved)	R/W	04h	0	0	0	0	0	1	0	0
08h	(Reserved)	R/W	00h	0	0	0	0	0	0	0	0
↓	(Reserved)	R/W	00h	0	0	0	0	0	0	0	0
0Fh	(Reserved)	R/W	00h	0	0	0	0	0	0	0	0
10h	Audio I/F 1	R/W	0Bh	DsdOn	0	0	DsdMute Mode	Fmt[1:0]		WLen[1:0]	
11h	(Reserved)	R/W	00h	0	0	0	0	0	0	0	0
12h	Audio I/F 2	R/W	00h	0	0	0	0	0	0	MonoSel[1:0]	
13h	Audio I/F 3	R/W	00h	0	0	0	0	0	0	0	LrSwap
14h	Audio Output Polarity	R/W	00h	0	0	0	0	0	0	OutPol2	OutPol1
15h	(Reserved)	R/W	00h	0	0	0	0	0	0	0	0
16h	DSD Filter	R/W	02h	0	0	0	0	0	0	DsdFilter[1:0]	
17h	Audio Input Polarity	R/W	00h	0	0	0	0	0	0	InPol2	InPol1
18h	(Reserved)	R/W	00h	0	0	0	0	0	0	0	0
19h	(Reserved)	R/W	11h	0	0	0	1	0	0	0	1
1Ah	(Reserved)	R/W	00h	0	0	0	0	0	0	0	0
↓	(Reserved)	R/W	00h	0	0	0	0	0	0	0	0
1Fh	(Reserved)	R/W	00h	0	0	0	0	0	0	0	0
20h	Volume Transition Time	R/W	48h	0	1	0	0	VolTranTime[3:0]			
21h	Volume 1	R/W	00h	Vol1[7:0]							
22h	Volume 2	R/W	00h	Vol2[7:0]							
23h	(Reserved)	R/W	00h	0	0	0	0	0	0	0	0
↓	(Reserved)	R/W	00h	0	0	0	0	0	0	0	0
28h	(Reserved)	R/W	00h	0	0	0	0	0	0	0	0
29h	Mute Transition Time	R/W	08h	0	0	0	0	MuteTranTime[3:0]			
2Ah	Mute	R/W	00h	0	0	0	0	0	0	Mute2_X	Mute1_X
2Bh	(Reserved)	R/W	00h	0	0	0	0	0	0	0	0
↓	(Reserved)	R/W	00h	0	0	0	0	0	0	0	0
2Eh	(Reserved)	R/W	00h	0	0	0	0	0	0	0	0
2Fh	RAM Clear	R/W	00h	RamClr	0	0	0	0	0	0	0
30h	FIR Filter 1	R/W	00h	0	0	0	0	FirAlgo[3:0]			
31h	FIR Filter 2	R/W	00h	HpcMode	0	0	0	0	FirCoeff[2:0]		
32h	(Reserved)	R/W	00h	0	0	0	0	0	0	0	0
33h	De-Emphasis 1	R/W	00h	0	0	0	0	0	DempFs[1:0]		
34h	De-Emphasis 2	R/W	00h	0	0	0	0	0	0	Demp2	Demp1
35h	(Reserved)	R/W	00h	0	0	0	0	0	0	0	0
↓	(Reserved)	R/W	00h	0	0	0	0	0	0	0	0
3Fh	(Reserved)	R/W	00h	0	0	0	0	0	0	0	0
40h	Delta Sigma	R/W	00h	0	0	0	DsSetting	0	0	DsOsr[1:0]	
41h	Setting 1	R/W	00h	Setting1[7:0]							
42h	Setting 2	R/W	00h	Setting2[7:0]							
43h	Setting 3	R/W	00h	Setting3[7:0]							
44h	(Reserved)	R/W	00h	0	0	0	0	0	0	0	0
↓	(Reserved)	R/W	00h	0	0	0	0	0	0	0	0
47h	(Reserved)	R/W	00h	0	0	0	0	0	0	0	0
48h	Setting 4	R/W	00h	Setting4[7:0]							
49h	(Reserved)	R/W	00h	0	0	0	0	0	0	0	0
↓	(Reserved)	R/W	00h	0	0	0	0	0	0	0	0
5Fh	(Reserved)	R/W	00h	0	0	0	0	0	0	0	0

レジスタマップ — 続き

0 と 1 を記載している bit は原則、設定変更禁止です。これらを変更した場合、動作保証できません。

Address	Register Name	R/W	Initial	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
60h	Setting 5	R/W	00h	Setting5[7:0]							
61h	Setting 6	R/W	00h	Setting6[7:0]							
62h	(Reserved)	R/W	00h	0	0	0	0	0	0	0	0
↓	(Reserved)	R/W	00h	0	0	0	0	0	0	0	0
67h	(Reserved)	R/W	00h	0	0	0	0	0	0	0	0
68h	(Reserved)	R/W	12h	0	0	0	1	0	0	1	0
69h	(Reserved)	R/W	00h	0	0	0	0	0	0	0	0
↓	(Reserved)	R/W	00h	0	0	0	0	0	0	0	0
A2h	(Reserved)	R/W	00h	0	0	0	0	0	0	0	0
A3h	(Reserved)	R/W	03h	0	0	0	0	0	0	1	1
A4h	(Reserved)	R/W	00h	0	0	0	0	0	0	0	0
A5h	(Reserved)	R/W	FFh	1	1	1	1	1	1	1	1
A6h	(Reserved)	R/W	FFh	1	1	1	1	1	1	1	1
A7h	(Reserved)	R/W	FFh	1	1	1	1	1	1	1	1
A8h	(Reserved)	R/W	00h	0	0	0	0	0	0	0	0
↓	(Reserved)	R/W	00h	0	0	0	0	0	0	0	0
AFh	(Reserved)	R/W	00h	0	0	0	0	0	0	0	0
B0h	(Reserved)	R/W	02h	0	0	0	0	0	0	1	0
↓	(Reserved)	R/W	02h	0	0	0	0	0	0	1	0
B7h	(Reserved)	R/W	02h	0	0	0	0	0	0	1	0
B8h	(Reserved)	R/W	00h	0	0	0	0	0	0	0	0
↓	(Reserved)	R/W	00h	0	0	0	0	0	0	0	0
FFh	(Reserved)	R/W	00h	0	0	0	0	0	0	0	0

レジスタ詳細説明

1. Address 00h (Software Reset)

Address	Register Name	R/W	Initial	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
00h	Software Reset	R/W	00h	0	0	0	0	0	0	0	SoftRst_X

SoftRst_X: Software Reset Control

- 0 リセット (レジスタは初期化されません) (初期値)
- 1 通常動作

2. Address 01h (Chip Version)

Address	Register Name	R/W	Initial	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
01h	Chip Version	R	01h	ChipVer = 01h							

ChipVer: Chip Version Register (Read only)

3. Address 02h (Digital Power)

Address	Register Name	R/W	Initial	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
02h	Digital Power	R/W	00h	0	0	0	0	0	0	0	DigPon

DigPon: Digital Power Control

- 0 パワーオフ、クロック停止 (初期値)
- 1 パワーオン、クロック供給

4. Address 03h (Analog Power)

Address	Register Name	R/W	Initial	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
03h	Analog Power	R/W	00h	0	0	0	0	0	0	0	AnaPon

AnaPon: Analog Power Control

- 0 パワーオフ (電流出力オフ) (初期値)
- 1 パワーオン (電流出力オン)

5. Address 04h (Clock 1)

Address	Register Name	R/W	Initial	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
04h	Clock 1	R/W	00h	0	0	0	0	0	0	MclkDiv[1:0]	

MclkDiv[1:0]: MCLK Division Ratio Selection for Internal Clock

- 00 1倍 (初期値)
- 01 2/3倍
- 10 1/2倍
- 11 1/3倍

このレジスタの設定により、使用できない機能があります。使用可能なレジスタの組み合わせについて、詳細は「システムクロック」の項を参照してください。

レジスタ詳細説明 — 続き

6. Address 06h (Clock 2)

Address	Register Name	R/W	Initial	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
06h	Clock 2	R/W	00h	0	0	0	0	0	0	0	PhaseAdj

PhaseAdj: Phase Adjustment Control for Internal Clock

- 0 位相調整なし (初期値) 音質が向上する場合があります。
- 1 位相調整あり オーディオ特性が向上する場合があります。

(DSD モード)

位相調整ありに設定する場合、MCLK の周波数は DSDCLK の 2 倍にする必要があります。
MCLK の周波数設定については、「システムクロック」の項を参照してください。

7. Address 10h (Audio I/F 1)

Address	Register Name	R/W	Initial	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
10h	Audio I/F 1	R/W	0Bh	DsdOn	0	0	DsdMute Mode	Fmt[1:0]		WLen[1:0]	

DsdOn: DSD Mode Selection

- 0 PCM モード (初期値)
- 1 DSD モード

DsdMuteMode: DSD Mute Enable (For DSD mod)

- 0 DSD ミュート機能有効 (初期値) ミュート (Mute (2Ah[1:0])) のオン/オフ設定に従います。
- 1 DSD ミュート機能無効 ミュート (Mute (2Ah[1:0])) をオンにしてもミュートされません。

Fmt[1:0]: Audio Data Input Format (For PCM mode)

- 00 Right Justified
- 01 Left Justified
- 10 I²S (初期値)
- 11 設定禁止

WLen[1:0]: Audio Data Input Bit Length (For PCM mode)

- 00 16-bit
- 01 20-bit
- 10 24-bit
- 11 32-bit (初期値)

Right Justified

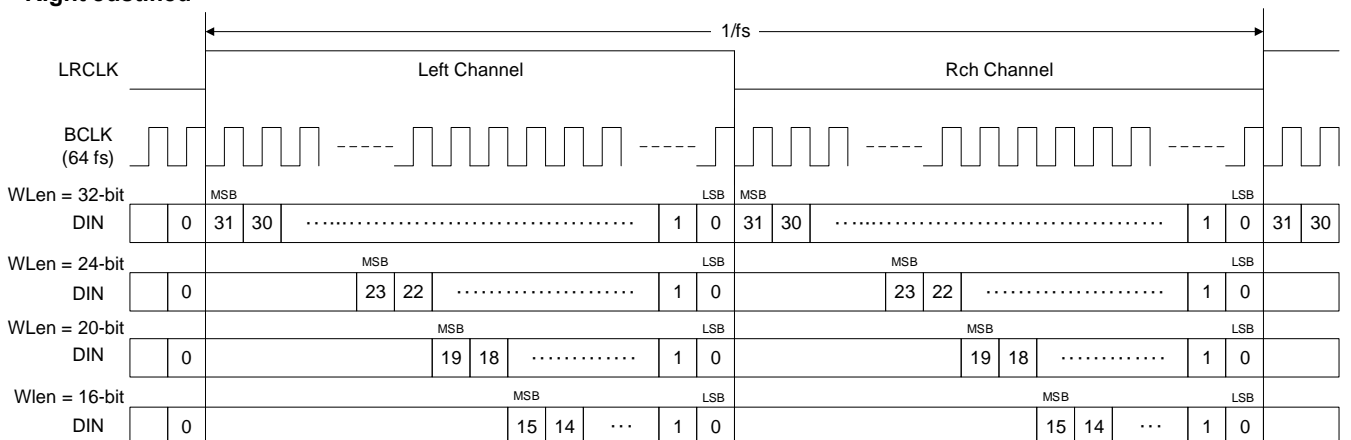


Figure 18. Audio Data Input Format: Right Justified

Address 10h (Audio I/F 1) — 続き

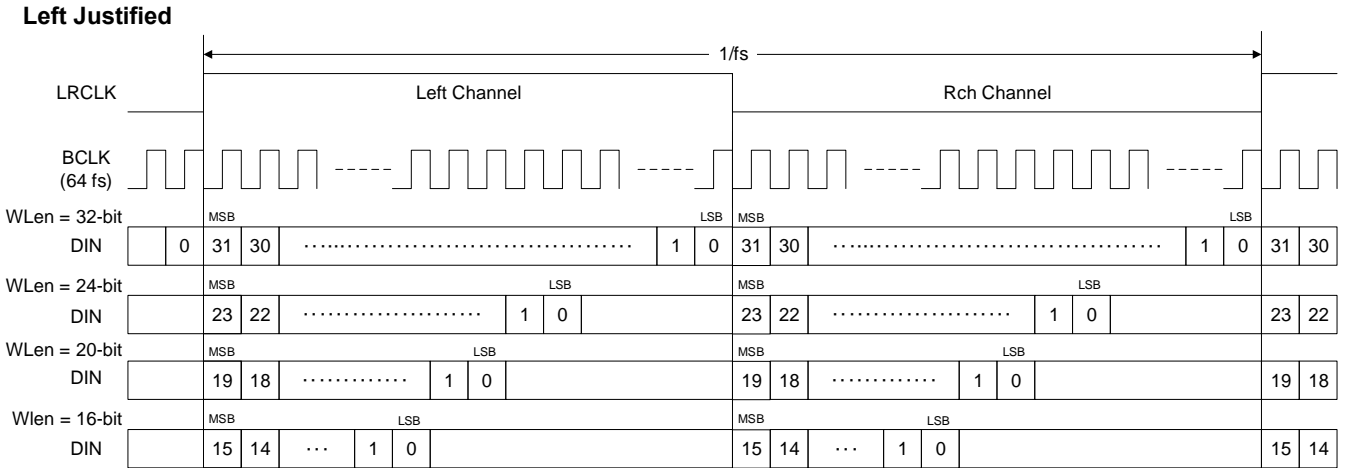


Figure 19. Audio Data Input Format: Left Justified

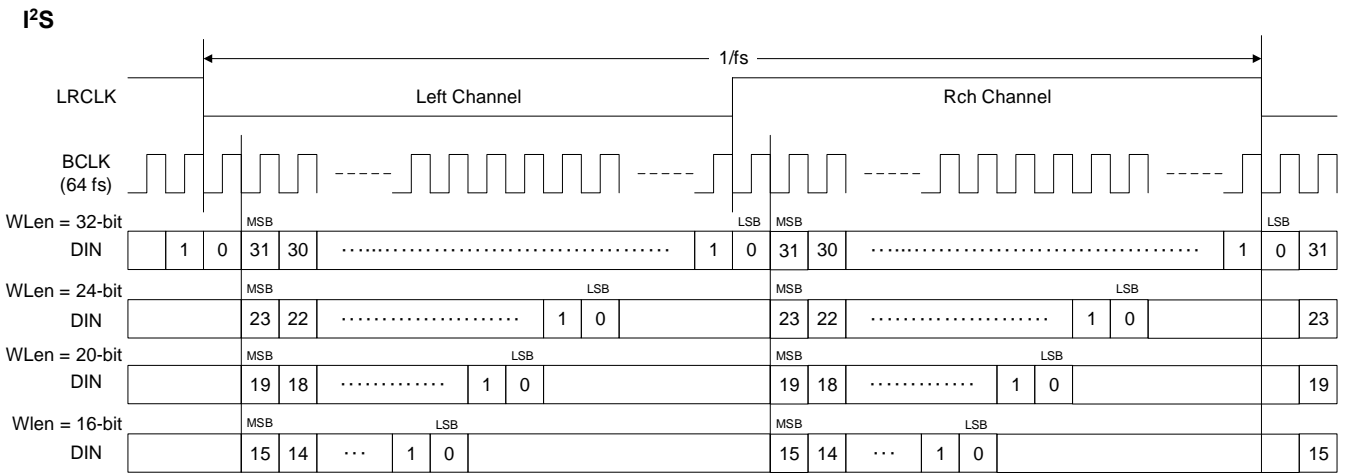


Figure 20. Audio Data Input Format: I²S

8. Address 12h (Audio I/F 2)

Address	Register Name	R/W	Initial	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
12h	Audio I/F 2	R/W	00h	0	0	0	0	0	0	MonoSel[1:0]	

MonoSel[1:0]: Monaural Mode Selection *(Note 1)*

Table 5. PCM モード時のステレオ/モノラルモード設定

MonoSel[1:0]	モード	Lch 出力	Rch 出力	(初期値)
00	ステレオモード	Lch 入力	Rch 入力	
01	ミキシングモード	(Lch 入力 + Rch 入力)/2		
10	モノモード Lch	Lch 入力		
11	モノモード Rch	Rch 入力		

Table 6. DSD モード時のステレオ/モノラルモード設定

MonoSel[1:0]	モード	Lch 出力	Rch 出力	(初期値)
00	ステレオモード	Lch 入力	Rch 入力	
01	ステレオモード	Lch 入力	Rch 入力	
10	モノモード Lch	Lch 入力		
11	モノモード Rch	Rch 入力		

(Note 1) この機能はブロック図中の Audio Function Control に搭載されています。

レジスタ詳細説明 — 続き

9. Address 13h (Audio I/F 3)

Address	Register Name	R/W	Initial	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
13h	Audio I/F 3	R/W	00h	0	0	0	0	0	0	0	LrSwap

LrSwap: Audio Data Swap Control^(Note 1)

Table 7. LR スワップ設定

LrSwap	Lch 出力	Rch 出力
0	Lch 入力	Rch 入力
1	Rch 入力	Lch 入力

(初期値)

10. Address 14h (Audio Output Polarity)

Address	Register Name	R/W	Initial	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
14h	Audio Output Polarity	R/W	00h	0	0	0	0	0	0	OutPol2	OutPol1

OutPol1: Polarity Inversion Control for Lch^(Note 2)

- 0 位相反転なし (初期値)
- 1 位相反転あり

OutPol2 Polarity Inversion Control for Rch^(Note 2)

- 0 位相反転なし (初期値)
- 1 位相反転あり

11. Address 16h (DSD Filter)

Address	Register Name	R/W	Initial	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
16h	DSD Filter	R/W	00h	0	0	0	0	0	0	DsdFilter[1:0]	

DsdFilter[1:0]: DSD Filter Selection. (For DSD mode)

Table 8. DSD フィルタのカットオフ周波数

DsdFilter [1:0]	Cut Off Frequency			
	DSD 2.8 MHz	DSD 5.6 MHz	DSD 11.2 MHz	DSD 22.4 MHz
00	13 kHz	26 kHz	52 kHz	104 kHz
01	26 kHz	52 kHz	104 kHz	208 kHz
10	52 kHz	104 kHz	208 kHz	416 kHz
11	Prohibition			

(初期値)

(Note 1) この機能はブロック図中の Audio Function Control に搭載されています。

(Note 2) この機能はブロック図中の $\Delta\Sigma$ Modulator に搭載されています。

レジスタ詳細説明 — 続き

12. Address 17h (Audio Input Polarity)

Address	Register Name	R/W	Initial	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
17h	Audio Input Polarity	R/W	00h	0	0	0	0	0	0	InPol2	InPol1

InPol1: Polarity Inversion Control for Lch^(Note 1)

- 0 位相反転なし (初期値)
- 1 位相反転あり

InPol2: Polarity Inversion Control for Rch^(Note 1)

- 0 位相反転なし (初期値)
- 1 位相反転あり

13. Address 20h (Volume Transition Time)

Address	Register Name	R/W	Initial	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
20h	Volume Transition Time	R/W	48h	0	1	0	0	VolTranTime[3:0]			

VolTranTime[3:0]: Volume Transition Time Selection (For PCM mode)

下記の表に 0 dB から $-\infty$ dB に切り替えたときのボリュームの遷移時間を示します。
 ボリュームの遷移時間は切り替えるゲインの差によって異なります。

例えば 0 dB から -6 dB に切り替えたときのボリュームの遷移時間は下記の表の半分の時間になります。

Table 9. ボリューム遷移時間

VolTran Time[3:0]	Transition Time	Transition Time (ms)							(初期値)
		32 kHz	44.1 kHz	48 kHz	96 kHz	192 kHz	384 kHz	768 kHz	
0h	0	0							
1h - 7h	Prohibition	Prohibition							
8h	1024/fs	32.0	23.2	21.3	10.7	5.33	2.67	1.33	
9h	2048/fs	64.0	46.4	42.7	21.3	10.7	5.33	2.67	
Ah	4096/fs	128	92.9	85.3	42.7	21.3	10.7	5.33	
Bh	8192/fs	256	186	171	85.3	42.7	21.3	10.7	
Ch	16384/fs	512	372	341	171	85.3	42.7	21.3	
Dh	32768/fs	1024	743	683	341	171	85.3	42.7	
Eh	65536/fs	2048	1486	1365	683	341	171	85.3	

(Note 1) この機能はブロック図中の Audio Function Control に搭載されています。

レジスタ詳細説明 — 続き

14. Address 21h, 22h (Volume 1, Volume 2)

Address	Register Name	R/W	Initial	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
21h	Volume 1	R/W	00h	Vol1[7:0]							
22h	Volume 2	R/W	00h	Vol2[7:0]							

Vol1[7:0]: Digital Volume (Attenuation Level) Setting for Lch. (For PCM mode)
 0 dB (初期値 00h) ~ -110.0 dB (DCh), -∞ dB (FFh)
 0.5 dB ステップ
 モノモード時は、Lch / Rch とともに Vol1[7:0] のボリューム設定を使用します。

Vol2[7:0]: Digital Volume (Attenuation Level) Setting for Rch. (For PCM mode)
 0 dB (初期値 00h) ~ -110.0 dB (DCh), -∞ dB (FFh)
 0.5 dB ステップ
 モノモード時は、Vol2[7:0] のボリューム設定は使用しません。

Table 10. デジタルボリューム (減衰レベル) 設定

Setting	Gain[dB]	Setting	Gain[dB]	Setting	Gain[dB]	Setting	Gain[dB]	Setting	Gain[dB]	Setting	Gain[dB]
00h	0.0	20h	-16.0	40h	-32.0	60h	-48.0	80h	-64.0	A0h	-80.0
01h	-0.5	21h	-16.5	41h	-32.5	61h	-48.5	81h	-64.5	A1h	-80.5
02h	-1.0	22h	-17.0	42h	-33.0	62h	-49.0	82h	-65.0	A2h	-81.0
03h	-1.5	23h	-17.5	43h	-33.5	63h	-49.5	83h	-65.5	A3h	-81.5
04h	-2.0	24h	-18.0	44h	-34.0	64h	-50.0	84h	-66.0	A4h	-82.0
05h	-2.5	25h	-18.5	45h	-34.5	65h	-50.5	85h	-66.5	A5h	-82.5
06h	-3.0	26h	-19.0	46h	-35.0	66h	-51.0	86h	-67.0	A6h	-83.0
07h	-3.5	27h	-19.5	47h	-35.5	67h	-51.5	87h	-67.5	A7h	-83.5
08h	-4.0	28h	-20.0	48h	-36.0	68h	-52.0	88h	-68.0	A8h	-84.0
09h	-4.5	29h	-20.5	49h	-36.5	69h	-52.5	89h	-68.5	A9h	-84.5
0Ah	-5.0	2Ah	-21.0	4Ah	-37.0	6Ah	-53.0	8Ah	-69.0	AAh	-85.0
0Bh	-5.5	2Bh	-21.5	4Bh	-37.5	6Bh	-53.5	8Bh	-69.5	ABh	-85.5
0Ch	-6.0	2Ch	-22.0	4Ch	-38.0	6Ch	-54.0	8Ch	-70.0	ACh	-86.0
0Dh	-6.5	2Dh	-22.5	4Dh	-38.5	6Dh	-54.5	8Dh	-70.5	ADh	-86.5
0Eh	-7.0	2Eh	-23.0	4Eh	-39.0	6Eh	-55.0	8Eh	-71.0	A Eh	-87.0
0Fh	-7.5	2Fh	-23.5	4Fh	-39.5	6Fh	-55.5	8Fh	-71.5	AFh	-87.5
10h	-8.0	30h	-24.0	50h	-40.0	70h	-56.0	90h	-72.0	B0h	-88.0
11h	-8.5	31h	-24.5	51h	-40.5	71h	-56.5	91h	-72.5	B1h	-88.5
12h	-9.0	32h	-25.0	52h	-41.0	72h	-57.0	92h	-73.0	B2h	-89.0
13h	-9.5	33h	-25.5	53h	-41.5	73h	-57.5	93h	-73.5	B3h	-89.5
14h	-10.0	34h	-26.0	54h	-42.0	74h	-58.0	94h	-74.0	B4h	-90.0
15h	-10.5	35h	-26.5	55h	-42.5	75h	-58.5	95h	-74.5	B5h	-90.5
16h	-11.0	36h	-27.0	56h	-43.0	76h	-59.0	96h	-75.0	B6h	-91.0
17h	-11.5	37h	-27.5	57h	-43.5	77h	-59.5	97h	-75.5	B7h	-91.5
18h	-12.0	38h	-28.0	58h	-44.0	78h	-60.0	98h	-76.0	B8h	-92.0
19h	-12.5	39h	-28.5	59h	-44.5	79h	-60.5	99h	-76.5	B9h	-92.5
1Ah	-13.0	3Ah	-29.0	5Ah	-45.0	7Ah	-61.0	9Ah	-77.0	BAh	-93.0
1Bh	-13.5	3Bh	-29.5	5Bh	-45.5	7Bh	-61.5	9Bh	-77.5	BBh	-93.5
1Ch	-14.0	3Ch	-30.0	5Ch	-46.0	7Ch	-62.0	9Ch	-78.0	BCh	-94.0
1Dh	-14.5	3Dh	-30.5	5Dh	-46.5	7Dh	-62.5	9Dh	-78.5	BDh	-94.5
1Eh	-15.0	3Eh	-31.0	5Eh	-47.0	7Eh	-63.0	9Eh	-79.0	BEh	-95.0
1Fh	-15.5	3Fh	-31.5	5Fh	-47.5	7Fh	-63.5	9Fh	-79.5	BFh	-95.5
										DDh	prohibition
										↓	prohibition
										FEh	prohibition
										FFh	-∞

ボリューム切り替え例 (fs = 44.1 kHz)

VolTranTime (20h[3:0]) = 8h (1024/fs), Vol1 (21h[7:0]) = -∞ dB (FFh), 0 dB (00h) の場合

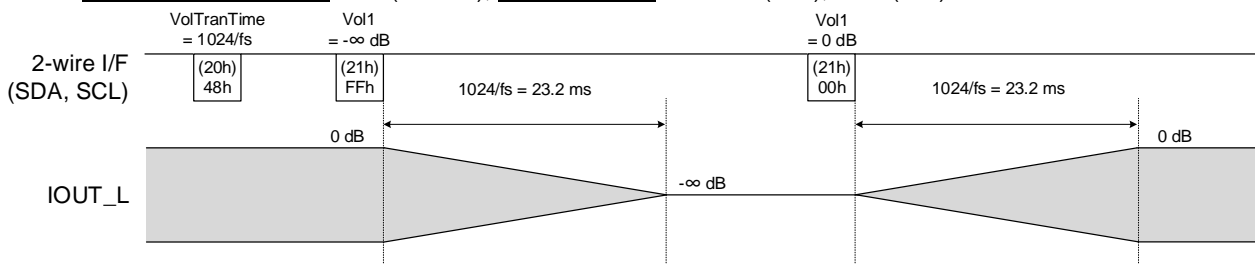


Figure 21. ボリューム切り替え例

レジスタ詳細説明 — 続き

15. Address 29h (Mute Transition Time)

Address	Register Name	R/W	Initial	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
29h	Mute Transition Time	R/W	48h	0	0	0	0	MuteTranTime[3:0]			

MuteTranTime[3:0]: Mute Transition Time Selection (For PCM mode)

下記の表に 0 dB から $-\infty$ dB までミュートするときの遷移時間を示します。
設定時間が短いとポップ音が発生する場合がありますので、十分にご評価したうえで設定値を決めてください。

Table 11. PCM モード時のミュート遷移時間

MuteTran Time[3:0]	Transition Time	Transition Time (ms)						
		32 kHz	44.1 kHz	48 kHz	96 kHz	192 kHz	384 kHz	768 kHz
0h	0	0						
1h - 7h	Prohibition	Prohibition						
8h	1024/fs	32	23.2	21.3	10.7	5.33	2.67	1.33
9h	2048/fs	64	46.4	42.7	21.3	10.7	5.33	2.67
Ah	4096/fs	128	92.9	85.3	42.7	21.3	10.7	5.33
Bh	8192/fs	256	186	171	85.3	42.7	21.3	10.7
Ch	16384/fs	512	372	341	171	85.3	42.7	21.3
Dh	32768/fs	1024	743	683	341	171	85.3	42.7
Eh	65536/fs	2048	1486	1365	683	341	171	85.3

(初期値)

Table 12. DSD モード時のミュート遷移時間

MuteTran Time[3:0]	Transition Time (ms)			
	2.8224 MHz	5.6448 MHz	11.2896 MHz	22.5792 MHz
0h	0			
1h - 7h	Prohibition			
8h	17.41	8.71	4.35	2.18
9h	34.83	17.41	8.71	4.35
Ah	69.66	34.83	17.41	8.71
Bh	139.32	69.66	34.83	17.41
Ch	278.64	139.32	69.66	34.83
Dh	557.28	278.64	139.32	69.66
Eh	1114.56	557.28	278.64	139.32
Fh	2229.12	1114.56	557.28	278.64

(初期値)

レジスタ詳細説明 — 続き

16. Address 2Ah (Mute)

Address	Register Name	R/W	Initial	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
2Ah	Mute	R/W	00h	0	0	0	0	0	0	Mute2_X	Mute1_X

Mute1_X: Digital Mute Control for Lch

- 0 ミュートオン (初期値)
- 1 ミュートオフ

Mute2_X: Digital Mute Control for Rch

- 0 ミュートオン (初期値)
- 1 ミュートオフ

ミュート切り替え例 (fs = 44.1 kHz)

MuteTranTime (29h[3:0]) = 8h (1024/fs), Mute (2Ah[1:0]) = On (3h), Off (0h) の場合

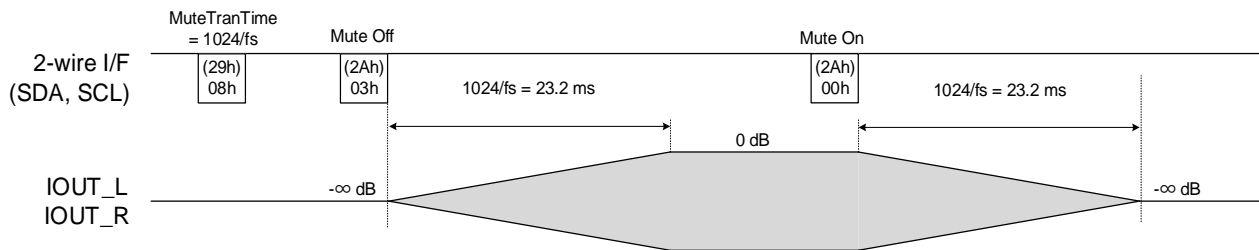


Figure 22. ミュートのオン/オフ例

17. Address 2Fh (RAM Clear)

Address	Register Name	R/W	Initial	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
2Fh	RAM Clear	R/W	00h	RamClr	0	0	0	0	0	0	0

RamClr: RAM Clear and Initialization Control (For PCM mode)

- 0 RAM クリアオフ (初期値)
- 1 RAM クリアオン

クロックやフィルタの設定を変更する場合、必ず RAM クリアのオンとオフを行ってください。
詳細は、「モード切り替えシーケンス」の項を参照してください。

レジスタ詳細説明 — 続き

18. Address 30h, 31h (FIR Filter 1, FIR Filter 2)

Address	Register Name	R/W	Initial	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
30h	FIR Filter 1	R/W	00h	0	0	0	0	FirAlgo[3:0]			
31h	FIR Filter 2	R/W	00h	HpcMode	0	0	0	0	FirCoef[2:0]		

FirAlgo[3:0]: FIR Calculation Algorithm Selection (For PCM mode)

FirCoef[2:0]: FIR Coefficient Selection (For PCM mode)

下記の表に従い、FIR フィルタの設定をしてください。
各フィルタの周波数特性は「[FIR フィルタの周波数特性](#)」の項を参照してください。

フィルタの設定を変更する場合は、必ずモード切り替えシーケンスを実行してください。
モード切り替えシーケンスの RAM クリア時に、フィルタの設定が反映されます。
詳細は、「[モード切り替えシーケンス](#)」の項を参照してください。

Table 13. FIR フィルタの設定方法

FirAlgo[3:0]	FirCoef[2:0]	fs	フィルタ設定	(初期値)
0h	0h	-	FIR 停止 ($-\infty$ dB 出力)	
1h	0h	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz	シャープロールオフ	
	3h		スローロールオフ	
2h	1h	88.2 kHz, 96 kHz	シャープロールオフ	
	4h		スローロールオフ	
4h	2h	176.4 kHz, 192 kHz	シャープロールオフ	
	5h		スローロールオフ	
8h	0h	362.8 kHz, 384 kHz	FIR バイパス	
		705.6 kHz, 768 kHz		
Others		Prohibition		

HpcMode: High Precision Calculation Mode Control (For PCM mode)

- 0 高精度演算オン (初期値)
- 1 高精度演算オフ

この設定により、音質やオーディオ特性の調整を行うことができます。
高精度演算をオンした場合、演算量の増加に伴い、DVDD 動作電流も増加することに注意してください。
また、fs = 705.6 kHz / 768 kHz の場合、または MCLK の分周比設定が $MclkDiv(04h[1:0]) = 10$ or 11 の場合には、この機能は使用できないためオフに設定してください。設定可能なレジスタ設定について、詳細は「[システムクロック](#)」の項を参照してください。

Address 30h, 31h (FIR Filter 1, FIR Filter 2) — 続き

FIR フィルタの周波数特性

シャープローloff・フィルタ

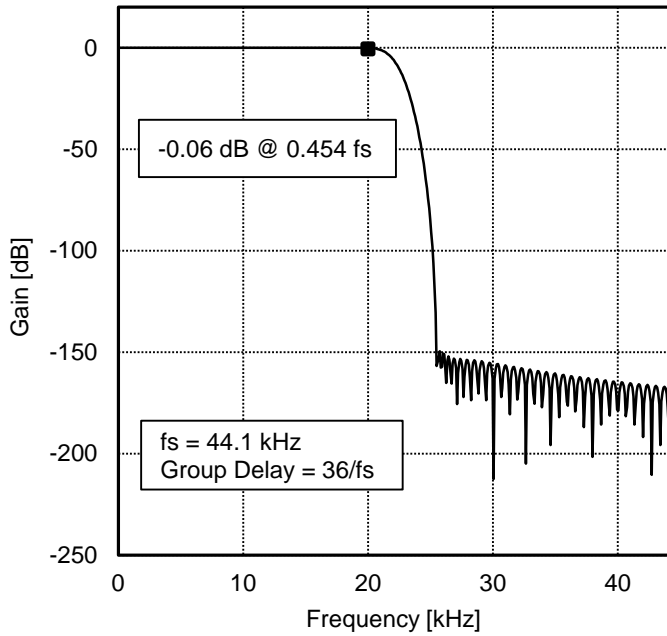


Figure 23. Gain vs Frequency

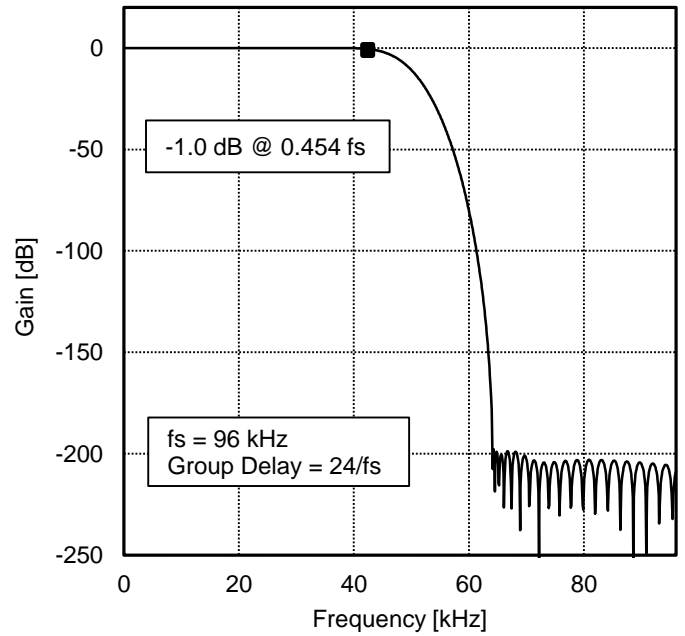


Figure 24. Gain vs Frequency

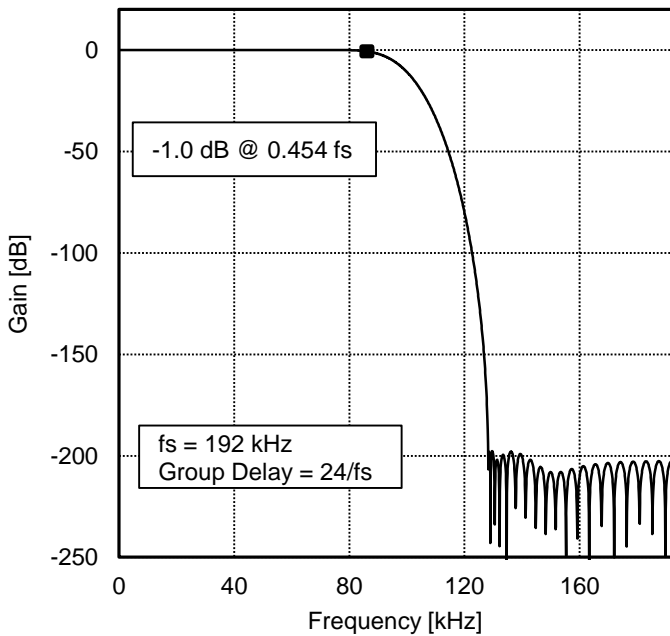


Figure 25. Gain vs Frequency

Address 30h, 31h (FIR Filter 1, FIR Filter 2) — 続き

FIR フィルタの周波数特性

スローロールオフ・フィルタ

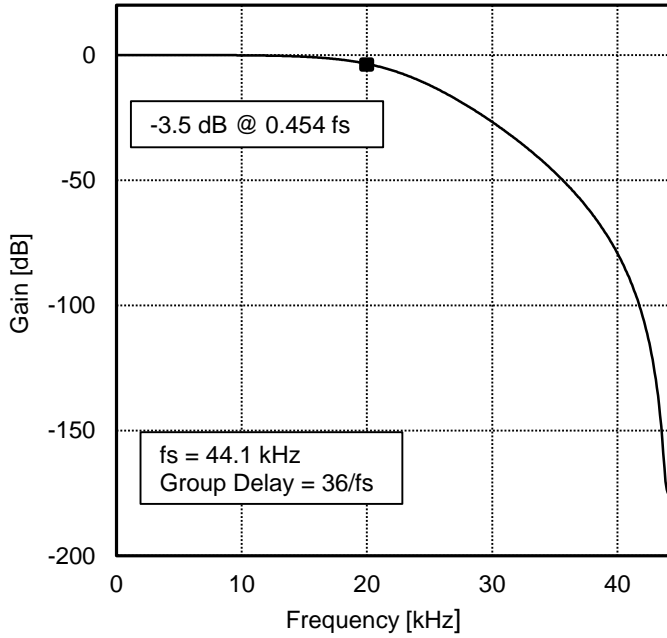


Figure 26. Gain vs Frequency

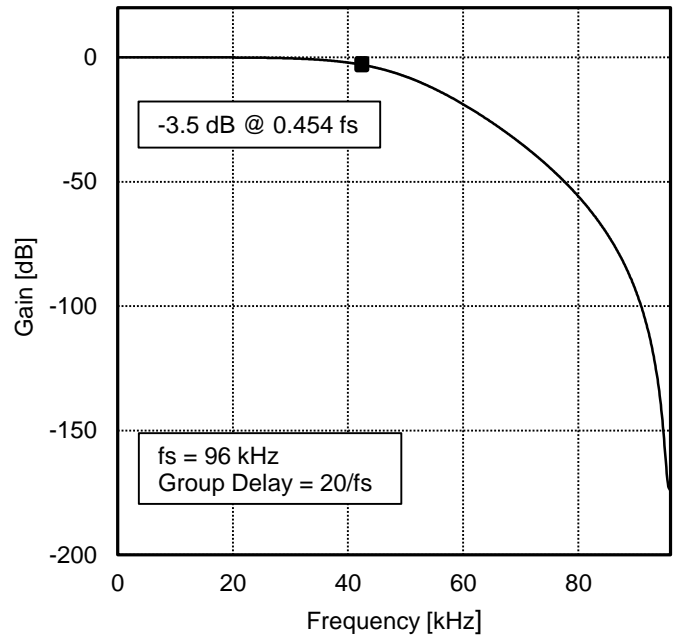


Figure 27. Gain vs Frequency

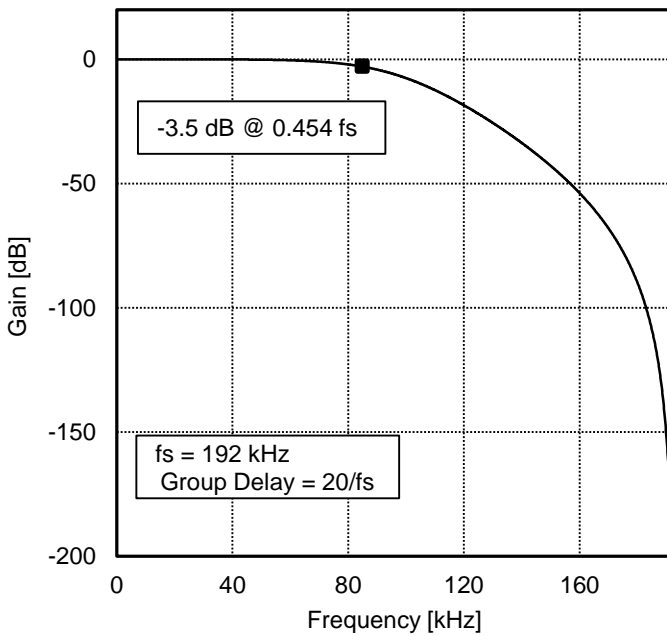


Figure 28. Gain vs Frequency

レジスタ詳細説明 — 続き

19. Address 33h, 34h (De-Emphasis 1, De-Emphasis 2)

Address	Register Name	R/W	Initial	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
33h	De-Emphasis 1	R/W	00h	0	0	0	0	0	0	DempFs[1:0]	
34h	De-Emphasis 2	R/W	00h	0	0	0	0	0	0	Demp2	Demp1

DempFs[1:0]: Sampling Frequency Selection for De-Emphasis (For PCM mode)

Demp1 / Demp2 レジスタが De-Emphasis 機能オンの時に有効になります。

00 スルー設定 (De-Emphasis 機能は無効) (初期値)

01 fs = 32 kHz

10 fs = 44.1 kHz

11 fs = 48 kHz

フィルタの周波数特性は、「De-Emphasis フィルタの周波数特性」の項を参照してください。

Demp1: De-Emphasis Control for Lch (For PCM mode)

0 De-Emphasis 機能オフ (初期値)

1 De-Emphasis 機能オン

Demp2: De-Emphasis Control for Rch (For PCM mode)

0 De-Emphasis 機能オフ (初期値)

1 De-Emphasis 機能オン

Address 33h, 34h (De-Emphasis 1, De-Emphasis 2) — 続き

De-Emphasis フィルタの周波数特性

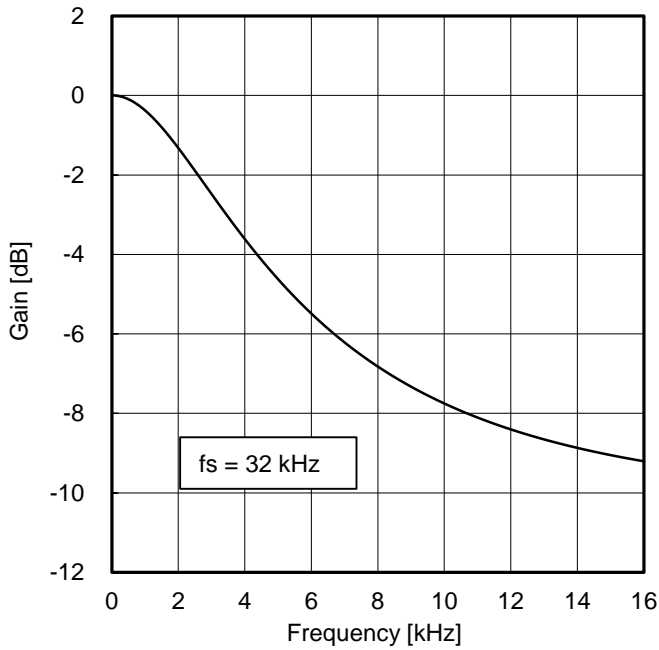


Figure 29. Gain vs Frequency

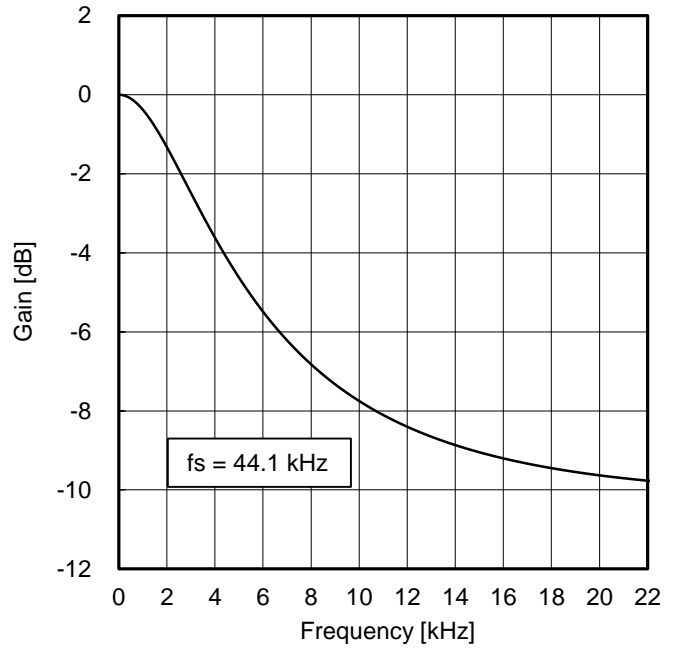


Figure 30. Gain vs Frequency

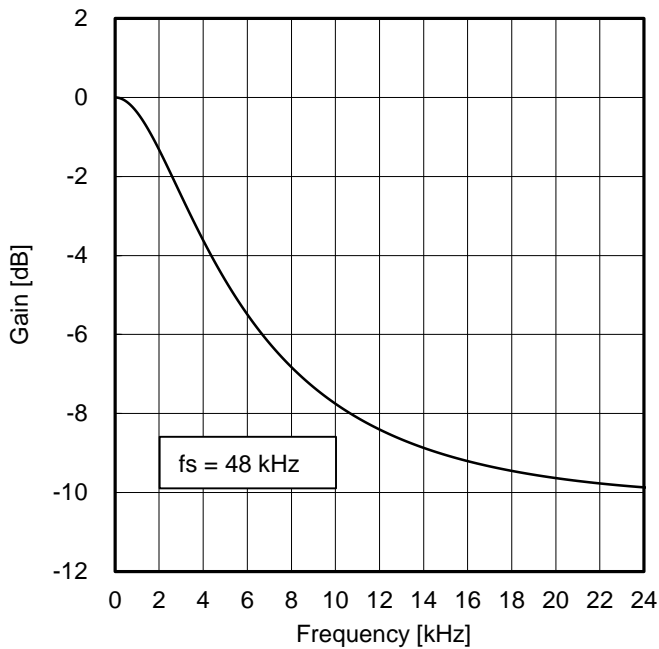


Figure 31. Gain vs Frequency

レジスタ詳細説明 — 続き

20. Address 40h (Delta Sigma)

Address	Register Name	R/W	Initial	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
40h	Delta Sigma	R/W	00h	0	0	0	DsSetting	0	0	DsOsr[1:0]	

DsSetting: $\Delta\Sigma$ Modulator SettingDsOsr[1:0]: Over Sampling Rate Selection for $\Delta\Sigma$ Modulator

(PCM モード)

$\Delta\Sigma$ 変調のオーバーサンプリングレートを変更することができます。この設定により音質やオーディオ特性を調整することができます。

このレジスタは MCLK の分周比設定 に合わせて設定を変更する必要があります。レジスタ設定の組み合わせについての詳細は「システムクロック」の項を参照してください。

Table 14. $\Delta\Sigma$ 変調オーバーサンプリング設定

DsSetting	DsOsr[1:0]	オーバーサンプリングレート	(初期値)
0	00	× 8	
	01	× 16	
	10	× 32	
	11	Prohibition	
1	00	× 16	
	01	× 32	
	10	Prohibition	
	11	Prohibition	

(DSD モード)

$\Delta\Sigma$ 変調のオーバーサンプリングレートは変更できません。

DsSetting = 0, DsOsr[1:0] = 10 に設定してください。

21. Address 41h, 42h, 43h, 48h (Setting 1, Setting 2, Setting 3, Setting 4)

Address	Register Name	R/W	Initial	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
41h	Setting 1	R/W	00h	Setting1[7:0]							
42h	Setting 2	R/W	00h	Setting2[7:0]							
43h	Setting 3	R/W	00h	Setting3[7:0]							
48h	Setting 4	R/W	00h	Setting4[7:0]							

Setting1[7:0] 00h を設定してください。

Setting2[7:0] 34h を設定してください。

Setting3[7:0] B8h を設定してください。

Setting4[7:0] 0Dh を設定してください。

これらのレジスタは、電源立ち上げシーケンスで設定してください。

詳細は、「電源立ち上げシーケンス」の項を参照してください。

レジスタ詳細説明 — 続き

22. Address 60h, 61h (Setting 5, Setting 6)

Address	Register Name	R/W	Initial	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
60h	Setting 5	R/W	00h	Setting5[7:0]							
61h	Setting 6	R/W	00h	Setting6[7:0]							

Setting5[7:0] PCMモード時は16hを設定してください。
DSDモード時は9Ehを設定してください。

Setting6[7:0] PCMモード時は16hを設定してください。
DSDモード時は1Ehを設定してください。

23. Address D0h, D3h (Boot 1, Boot2)^(Note 3)

Address	Register Name	R/W	Initial	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
D0h	Boot 1	R/W	00h	Boot1[7:0]							
D3h	Boot 2	R/W	00h	Boot2[7:0]							

(Note 3) 本レジスタは電源立ち上げ時のみ使うアドレスのため、レジスタマップには記載していません。

Boot1[7:0] 電源立ち上げシーケンスにおいて、ポップ音防止のために使用します。

Boot2[7:0] 電源立ち上げシーケンスにおいて、ポップ音防止のために使用します。

電源立ち上げシーケンスにおいて、必ず以下の順に従って設定してください。

1. Boot1[7:0] (D0h) = 6Ah
2. Boot2[7:0] (D3h) = 10h
3. Boot2[7:0] (D3h) = 00h
4. Boot1[7:0] (D0h) = 00h

詳細は、「電源立ち上げシーケンス」の項を参照してください。

システムクロック

PCMモード、DSDモードでのシステムクロックの設定について説明します。

システムクロックを切り替える場合は、必ずモード切り替えシーケンスを実行してください。詳細は、「モード切り替えシーケンス」の項を参照してください。また、各fsにおけるレジスタの推奨設定については、「推奨設定」の項を参照してください。

(PCMモード)

PCMモードに必要なシステムクロックは、MCLK, BCLK, LRCLKです。システムクロックは同期させる必要がありますが、位相を合わせる必要はありません。MCLKには22.5792 MHz または 24.5760 MHz のクロックを入力してください。fs = 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz の時には、MCLKの分周比レジスタを $MclkDiv(04h[1:0]) = 10$ (1/2倍) or 11 (1/3倍) に設定して、内部クロックの周波数を下げることによって、DVDD動作電流を抑えることができます。この場合、演算処理量が減少するため高精度演算機能 ($HpcMode(31h[7])$) は使用できません。また、MCLK分周比に応じて $\Delta\Sigma$ 変調のオーバーサンプリングレート設定 ($DsSetting(40h[4])$, $DsOsr(40h[1:0])$) を変更する必要があります。下記の表にシステムクロックの周波数設定と設定可能なレジスタの組み合わせを示します。

Table 15. PCMモード時のシステムクロック周波数設定

LRCLK (kHz)	BCLK (MHz)	MCLK (MHz)		MclkDiv (04h[1:0])		HpcMode (31h[7])		DsSetting (40h[4])	DsOsr (40h[1:0])	
				01	2/3倍	0/1	オン/オフ		00	×16
32	2.0480	768 fs	24.5760	01	2/3倍	0/1	オン/オフ	1	00	×16
				01	×32					
				11	1/3倍	1	オフ	0	00	×8
				01	×16					
10	×32									
44.1 48	2.8224 3.0720	512 fs	22.5792 24.5760	00	1倍	0/1	オン/オフ	1	00	×16
				01	×32					
				10	1/2倍	1	オフ	0	00	×8
				01	×16					
10	×32									
88.2 96	5.6448 6.1440	256 fs	22.5792 24.5760	00	1倍	0/1	オン/オフ	1	00	×16
				01	×32					
176.4 192	11.2896 12.2880	128 fs	22.5792 24.5760	00	1倍	0/1	オン/オフ	1	00	×16
				01	×32					
352.8 384	22.5792 24.5760	64 fs	22.5792 24.5760	00	1倍	1	オフ	1	00	×16
				01	×32					
705.6 768	45.1584 49.1520	32 fs	22.5792 24.5760	00	1倍	1	オフ	0	00	×8
				01	×16					

(DSDモード)

DSDモードに必要なシステムクロックは、MCLK, DSDCLKです。システムクロックは同期させる必要がありますが、位相を合わせる必要はありません。MCLKにはDSDCLKと同じ、もしくは2倍のクロックを入力してください。内部クロックの位相調整機能を使用する ($PhaseAdj(06h[0]) = 1$) 場合には、2倍のクロックを入力する必要があります。下記の表にシステムクロックの周波数設定を示します。

Table 16. DSDモード時のシステムクロック周波数設定

DSDCLK (MHz)	MCLK (MHz)	
	PhaseAdj(06h[0])	
	0	1
2.8224	2.8224	5.6448
5.6448	5.6448	11.2896
11.2896	11.2896	22.5792
22.5792	22.5792	45.1584

電源立ち上げシーケンス

電源立ち上げシーケンスでは、DVDDIO, DVDD, AVCC の順に電源を立ち上げます。電源が立ち上がった後、MCLK を入力、リセット (RESETB) を解除し、2-wire I/F でレジスタ設定を行います。電源立ち上げ時は、すべてのレジスタについて初期設定を行う必要があります。下記のレジスタ設定及びタイミングチャートに従い、電源立ち上げシーケンスを実行してください。シーケンスに従わない場合、動作保証できません。

Table 17. 電源立ち上げシーケンス時のレジスタ設定

Step	Operations	Register Address	Register Settings
1	Initial Setting	04h	Clock 1
		06h	Clock 2
		10h	Audio I/F 1
		12h	Audio I/F 2
		13h	Audio I/F 3
		14h	Audio Output Polarity
		16h	DSD Filter
		17h	Audio Input Polarity
		20h	Volume Transition Time
		21h	Volume 1
		22h	Volume 2
		29h	Mute Transition Time
		30h	FIR Filter 1
		31h	FIR Filter 2
		33h	De-Emphasis 1
		34h	De-Emphasis 2
		40h	Delta Sigma
		41h	= 00h
		42h	= 34h
		43h	= B8h
48h	= 0Dh		
60h	Setting 5		
61h	Setting 6		
2	Software Reset Off	00h	= 01h
3	Digital Power On	02h	= 01h
4	Pop Nose Prevention	D0h	= 6Ah
		D3h	= 10h
		D3h	= 00h
		D0h	= 00h
5	Analog Power On	03h	= 01h
6	RAM Clear On	2Fh	= 80h
7	RAM Clear Off	2Fh	= 00h
8	Mute Off	2Ah	= 03h

電源立ち上げシーケンス — 続き

タイミングチャート

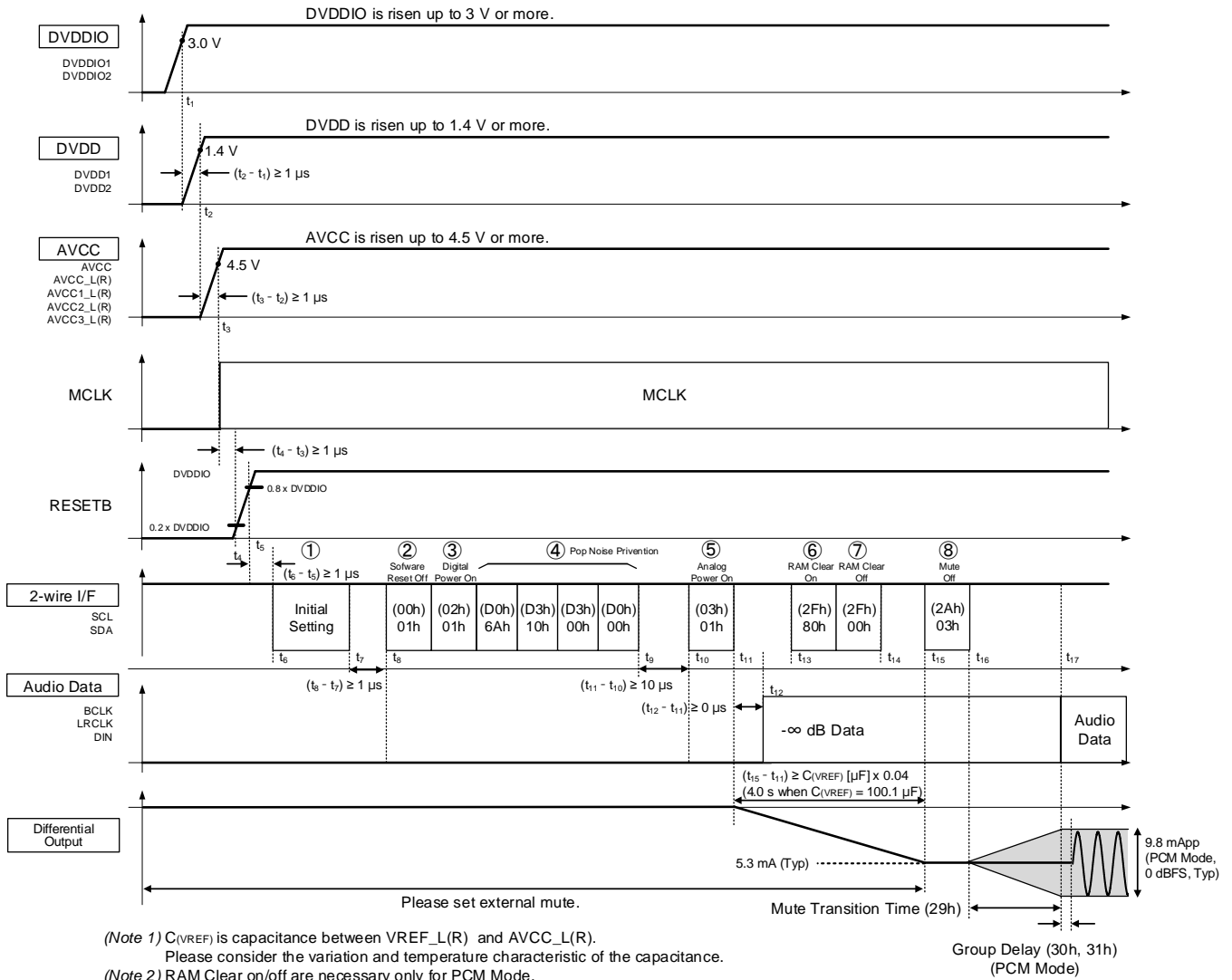


Figure 32. 電源立ち上げシーケンス

電源立ち下げシーケンス

電源立ち下げシーケンスでは、下記表のレジスタを設定後に電源を立ち下げます。電源は AVCC, DVDD, DVDDIO の順に立ち下げます。下記のレジスタ設定及びタイミングチャートに従い、電源立ち下げシーケンスを実行してください。シーケンスに従わない場合、動作保証できません。

Table 18. 電源立ち下げシーケンス時のレジスタ設定

Step	Operations	Register Address	Register Settings
1	Mute On	2Ah	= 00h
2	Analog Power Off	03h	= 00h
3	Digital Power Off	02h	= 00h

タイミングチャート

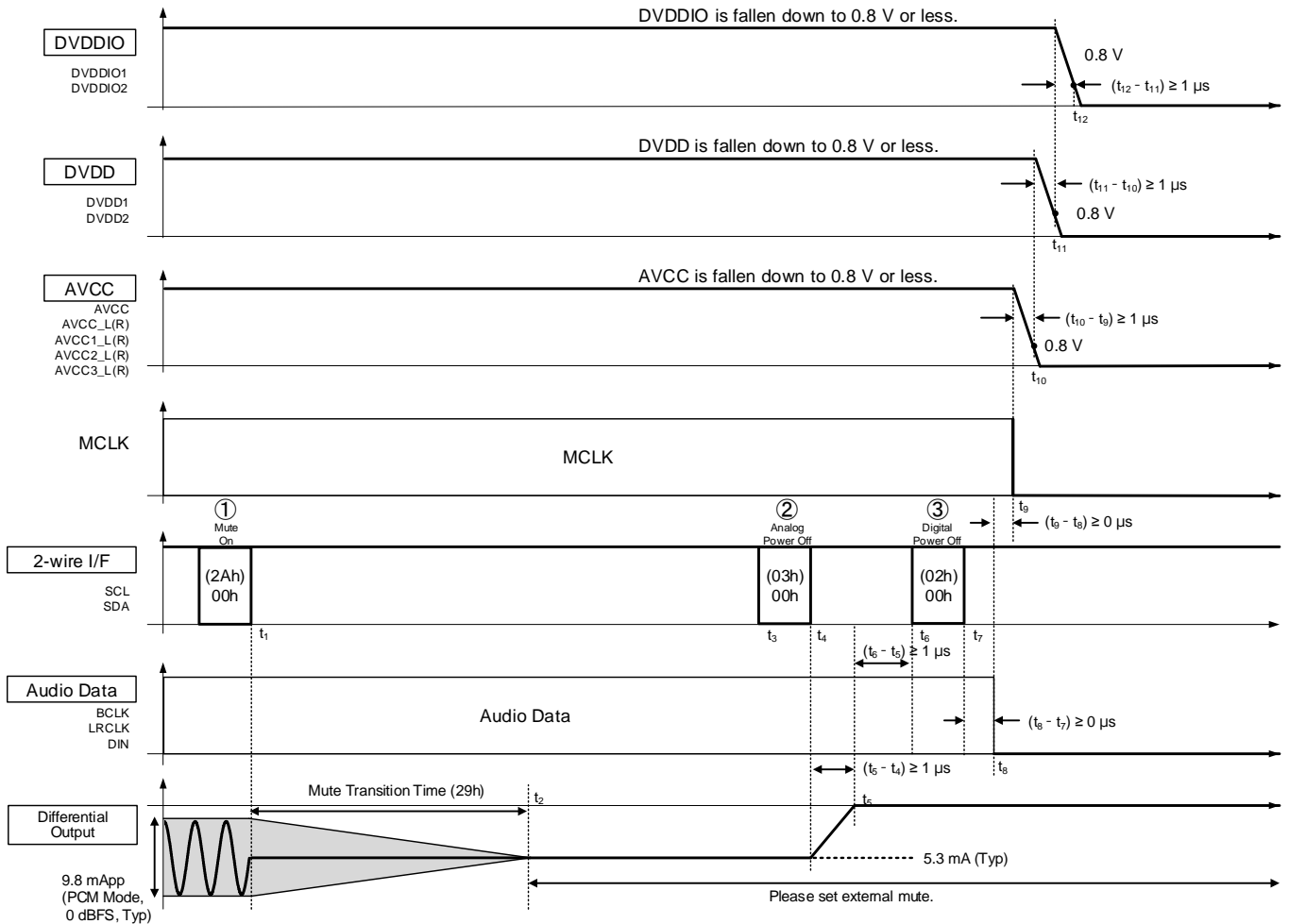


Figure 33. 電源立ち下げシーケンス

モード切り替えシーケンス

モード切り替えとは、PCM モードから DSD モードへの切り替え及び DSD モードから PCM モードへの切り替え、さらに各モードでのサンプリング周波数の変更がともなう入力信号 (MCLK, BCLK/DSDCLK, LRCLK/DSD2, DSIN/DSD1) の切り替えを指します。入力信号の切り替えは、必ずモード切り替えシーケンスのソフトウェアリセット期間 (SoftRst X (00h[0] = 0)) に行う必要があります。

レジスタ設定例及びタイミングチャートに従い、モード切り替えシーケンスを実行してください。また、レジスタの推奨設定については、「推奨設定」の項を参照してください。

Table 19. モード切り替えシーケンス時のレジスタ設定

Step	Operation	Register Address	Register Setting	PCM Mode	DSD Mode
1	Mute On	2Ah	= 00h	○	○
2	Digital Power Off	02h	= 00h	○	○
3	Software Reset On	00h	= 00h	○	○
4	Mode Switching	04h	Clock 1	○	○
		06h	Clock 2	○	○
		10h	Audio I/F 1	○	○
		16h	DSD Filter	-	○
		30h	FIR Filter 1	○	-
		31h	FIR Filter 2	○	-
		40h	Delta Sigma	○	○
		60h	Setting 5 = 16h (PCM) / 9Eh (DSD)	○	○
61h	Setting 6 = 16h (PCM) / 1Eh (DSD)	○	○		
5	Software Reset Off	00h	= 01h	○	○
6	Digital Power On	02h	= 01h	○	○
7	RAM Clear On	2Fh	= 80h	○	-
8	RAM Clear Off	2Fh	= 00h	○	-
9	Mute Off	2Ah	= 03h	○	○

注意: モード切り替えシーケンスが下記タイミングチャートに従わずに実行された場合、ポップ音が発生する可能性があります。その場合、外部ミュートを併用してください。

タイミングチャート

PCM モードから DSD モードへの切り替え

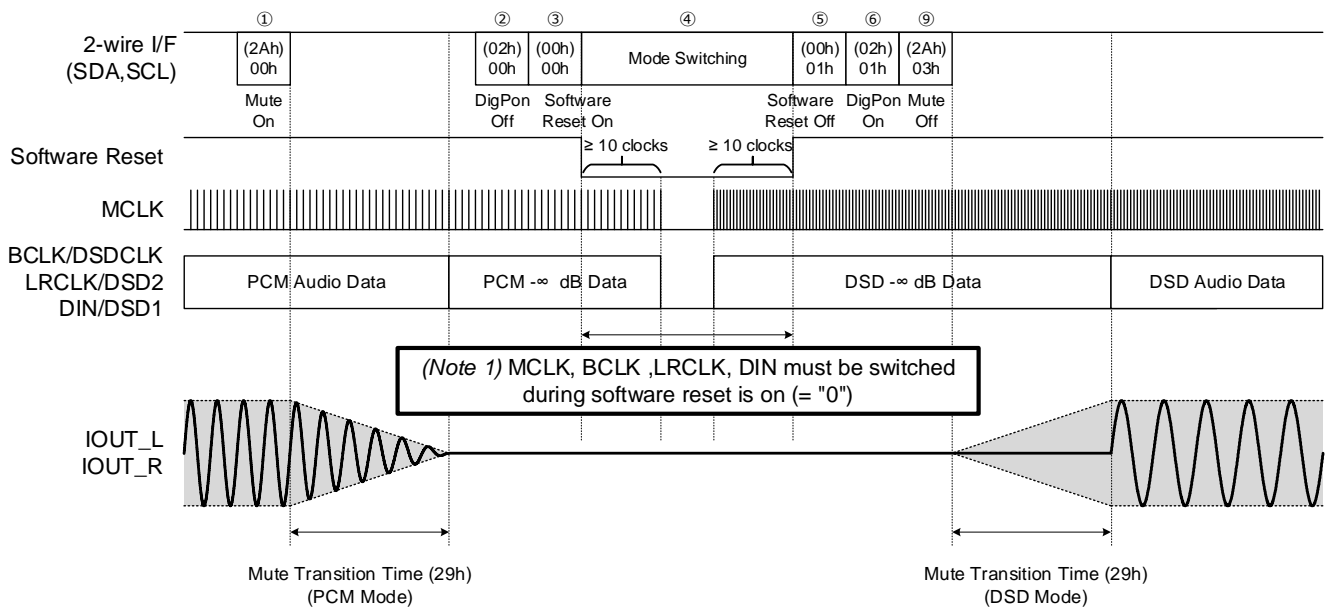


Figure 34. PCM から DSD へのモード切り替えシーケンス

モード切り替えシーケンス - 続き

DSD モードから PCM モードへの切り替え

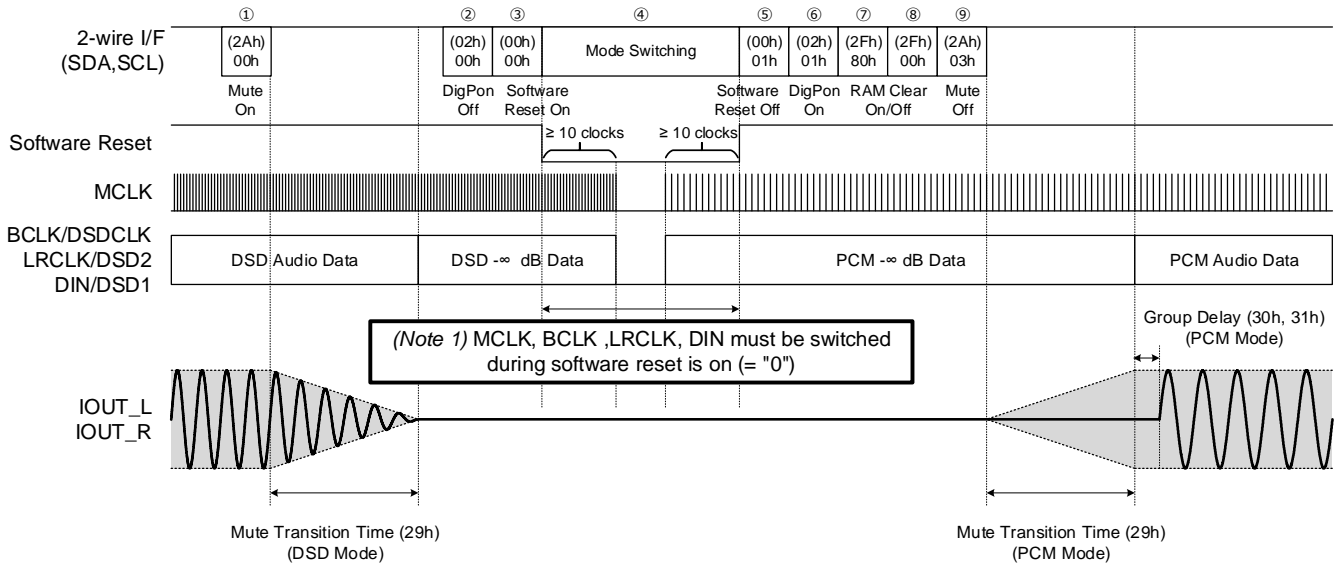


Figure 35. DSD から PCM へのモード切り替えシーケンス

PCM モード間でのモード切り替え

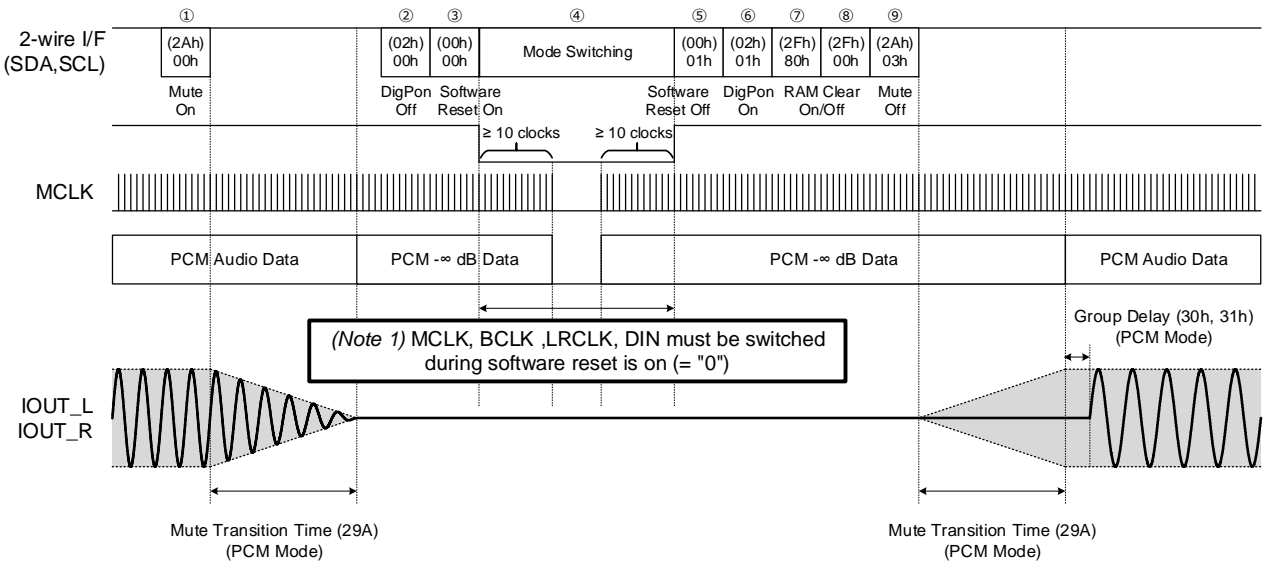


Figure 36. PCM モード間のモード切り替えシーケンス

推奨設定

PCM モード、DSD モードそれぞれにおいて音質と性能のバランスがとれた推奨設定を以下に記載します。

Table 20. PCM モード時の推奨設定

fs (kHz)		32	44.1 48	88.2 96	176.4 192	362.8 384	705.6 768
MCLK (MHz)		24.5760	22.5792 24.5760	22.5792 24.5760	22.5792 24.5760	22.5792 24.5760	22.5792 24.5760
Address	Register	Recommended Setting					
04h	Clock 1	03h	02h	00h			
06h	Clock 2	00h					
10h	Audio I/F 1	0Bh					
30h	FIR Filter 1	01h		02h	04h	08h	
31h	FIR Filter 2	Sharp Roll-Off		80h	01h	02h	80h
		Slow Roll-Off		83h	04h	05h	
40h	Delta Sigma	02h		11h			01h
60h	Setting 5	16h					
61h	Setting 6	16h					

Table 21. DSD モード時の推奨設定

DSDCLK (MHz)		2.8224	5.6448	11.2896	22.5792
MCLK (MHz)		= DSDCLK			
Address	Register	Recommended Setting			
04h	Clock 1	00h			
06h	Clock 2	00h			
10h	Audio I/F 1	8Bh			
16h	DSD Filter	02h	01h	00h	
40h	Delta Sigma	02h			
60h	Setting 5	9Eh			
61h	Setting 6	1Eh			

音質調整

FIR フィルタ (シャープロールオフとスローロールオフ) や DSD フィルタの切り替えに加え、ローム独自の機能である High Precision Calculation Mode をはじめとする下記レジスタ設定を変更することで、より細かな音質調整を行うことができます。設定を変更することで THD+N などのオーディオ特性に影響する場合がありますので、十分にご評価したうえで設定値を決定してください。

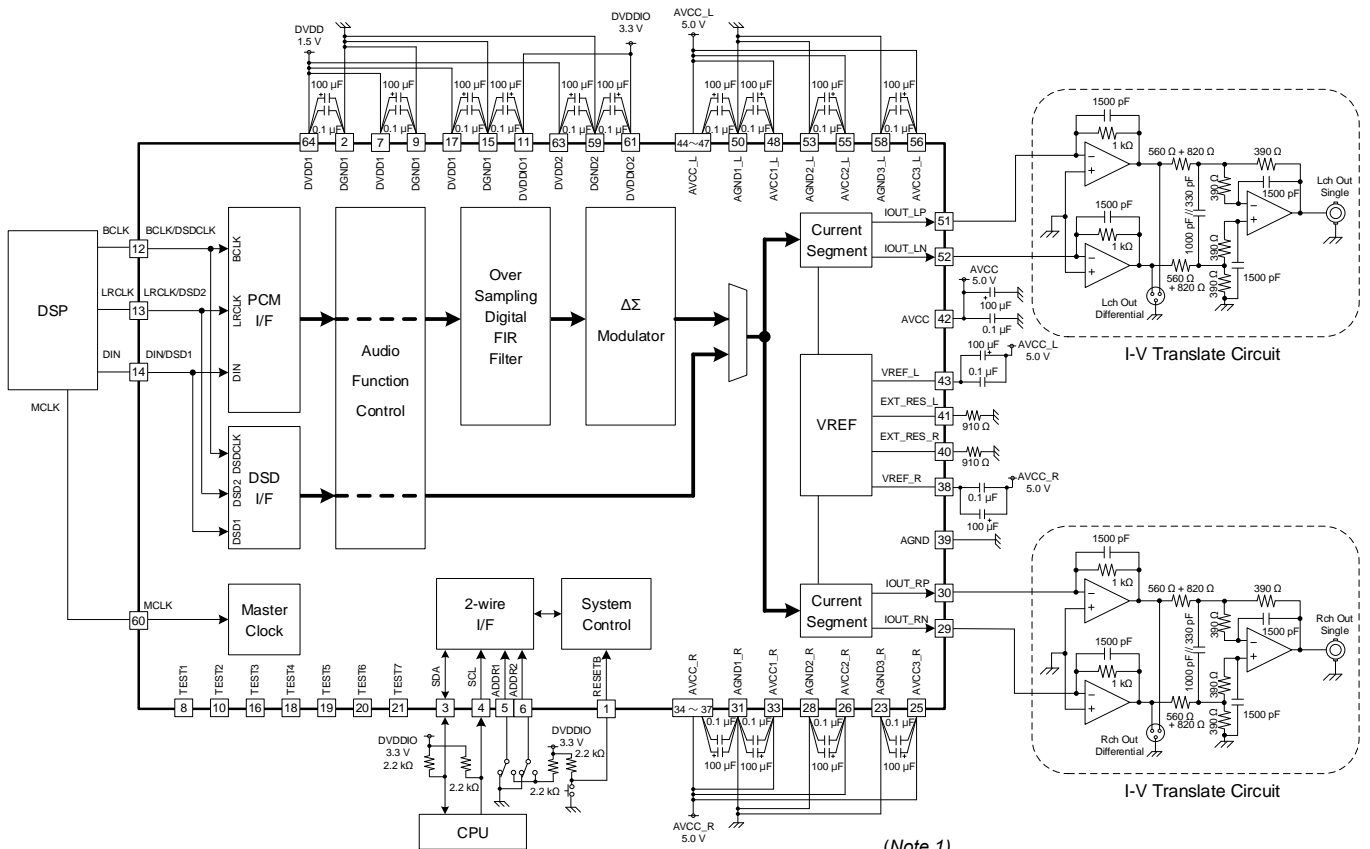
Table 22. 音質調整が可能なレジスタ

レジスタ	機能
<u>PhaseAdj</u> (06h[0])	内部クロックの位相調整
<u>HpcMode</u> (31h[7])	高精度フィルタ演算
<u>DsSetting</u> (40h[4]), <u>DsOsr</u> (40h[1:0])	$\Delta\Sigma$ 変調のオーバーサンプリングレート

各レジスタの詳細については、「[レジスタ詳細説明](#)」をご参照ください。

応用回路例

2ch ステレオ



(Note 1)

周辺部品の定数については、音質評価を行っている値を記載しております。定数を変更される場合には、音質への影響が懸念されるため、セットでの音質をご確認の上、ご検討をお願いします。

Figure 37. 応用回路図

I-V 変換回路図 (拡大)

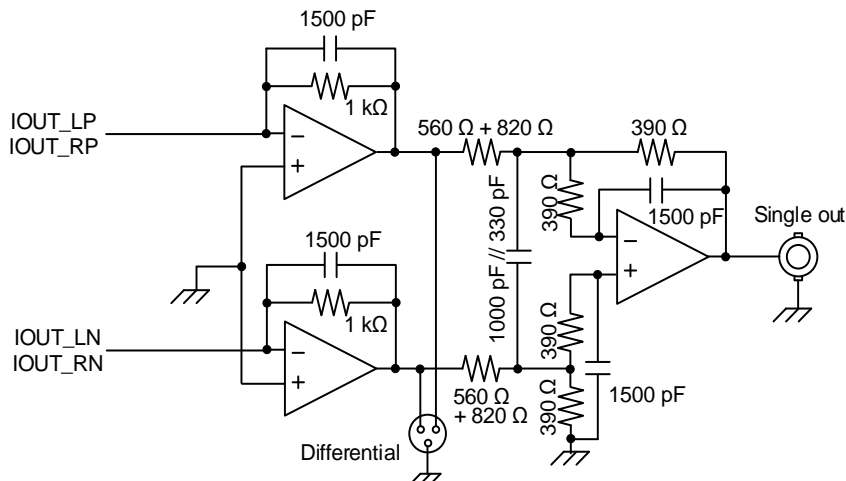
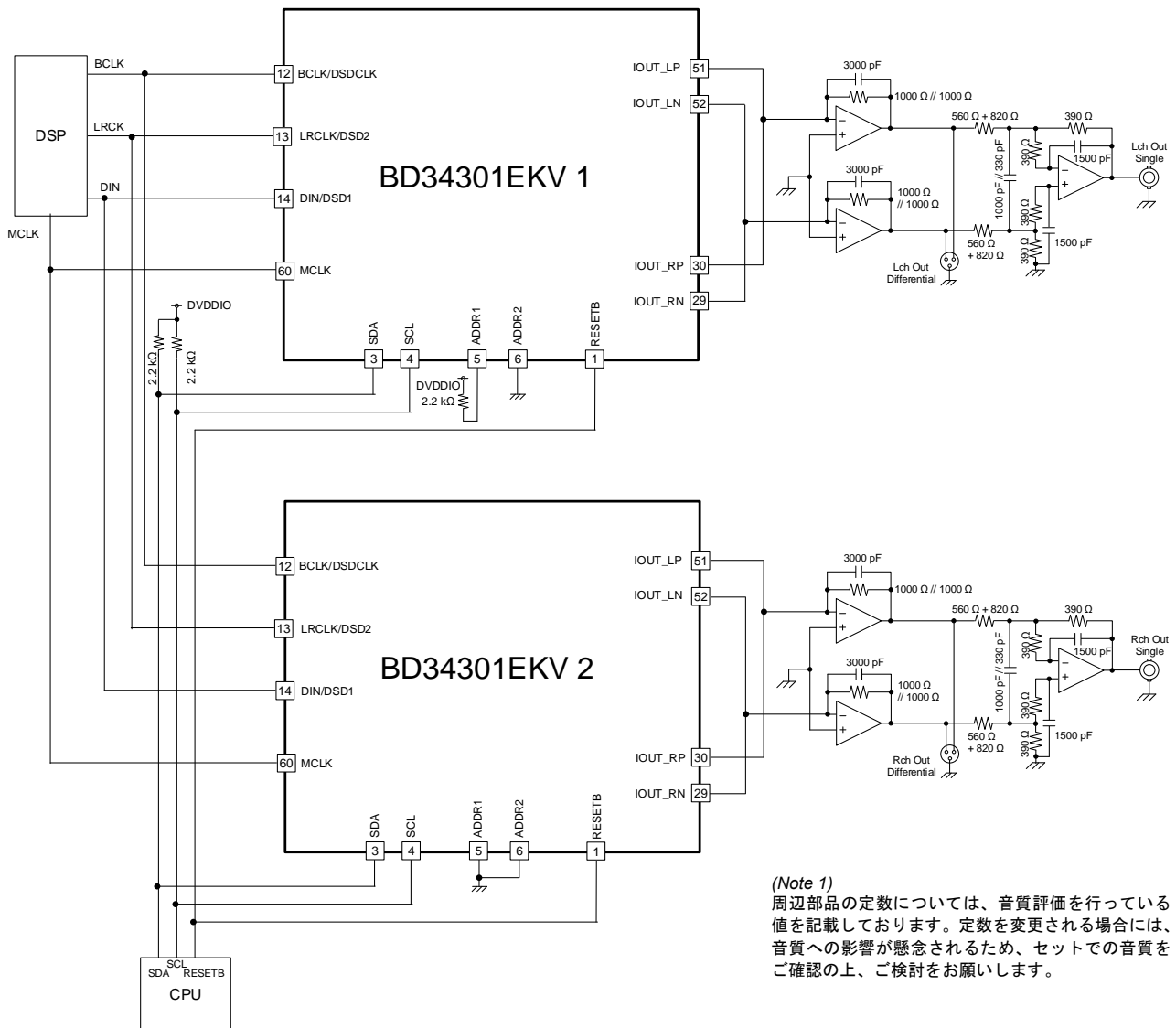


Figure 38. 応用回路図 (I/V 変換回路)

応用回路例 - 続き

モノモード x2 - A



(Note 1)
 周辺部品の定数については、音質評価を行っている値を記載しております。定数を変更される場合には、音質への影響が懸念されるため、セットでの音質をご確認の上、ご検討をお願いします。

Figure 39. モノモード x2 - A 設定時の応用回路

応用回路例 - 続き

モノモード x2 - B

ステレオ 2ch モード使用時と同様の回路でモノモードの Lch / Rch 差動出力として動作させることも可能です。

Table 23. モノモードの Lch / Rch 差動出力設定

Chip No.	MonoSel (12h[1:0])	OutPol2 (14h[1:0])	Function
1	02h	02h (IOUT_R 位相反転)	Lch 出力
2	03h	02h (IOUT_R 位相反転)	Rch 出力

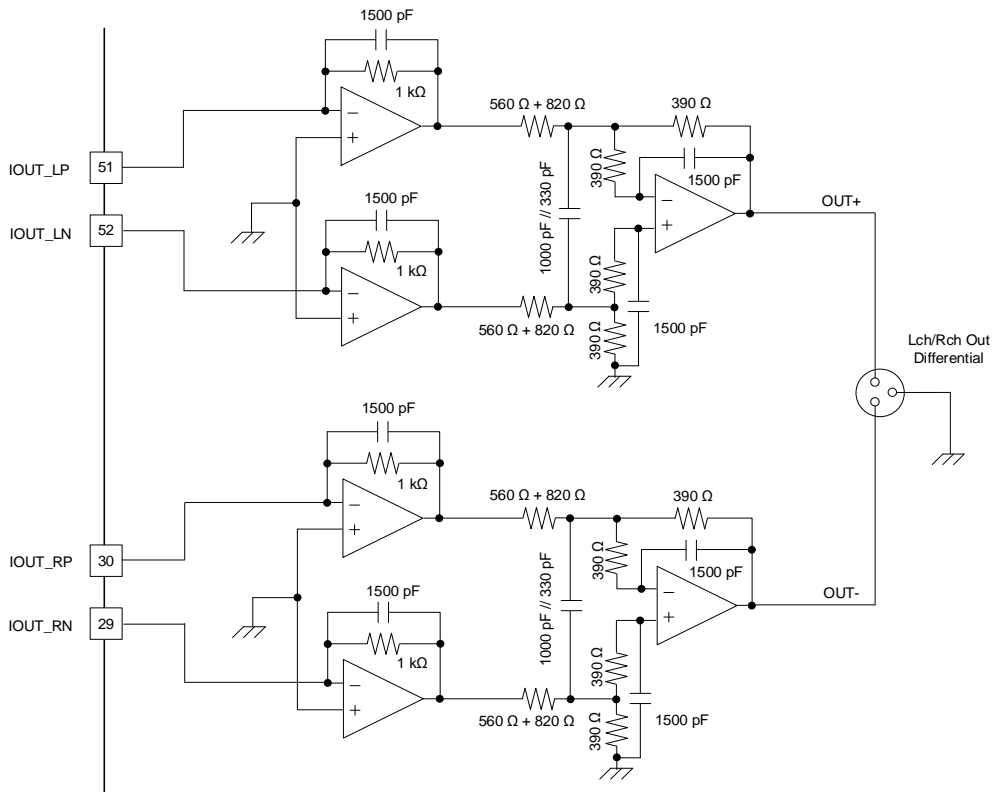


Figure 40. モノモード x2 - B 設定時の応用回路

応用回路例 ー 続き

2ch x 2 = 4ch

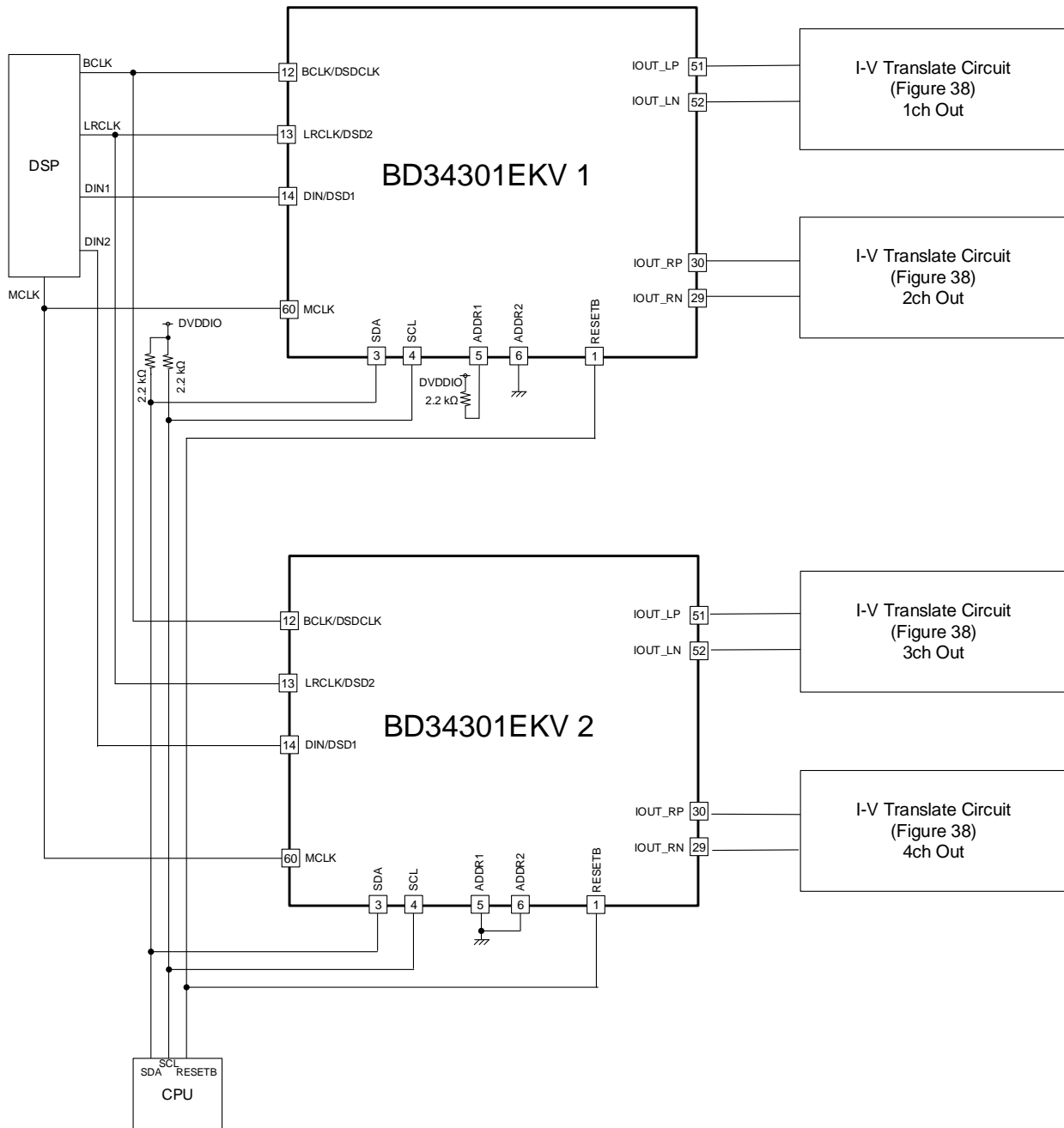


Figure 41. 4ch 出力時の応用回路

応用回路例 ー 続き

2ch x 4 = 8ch

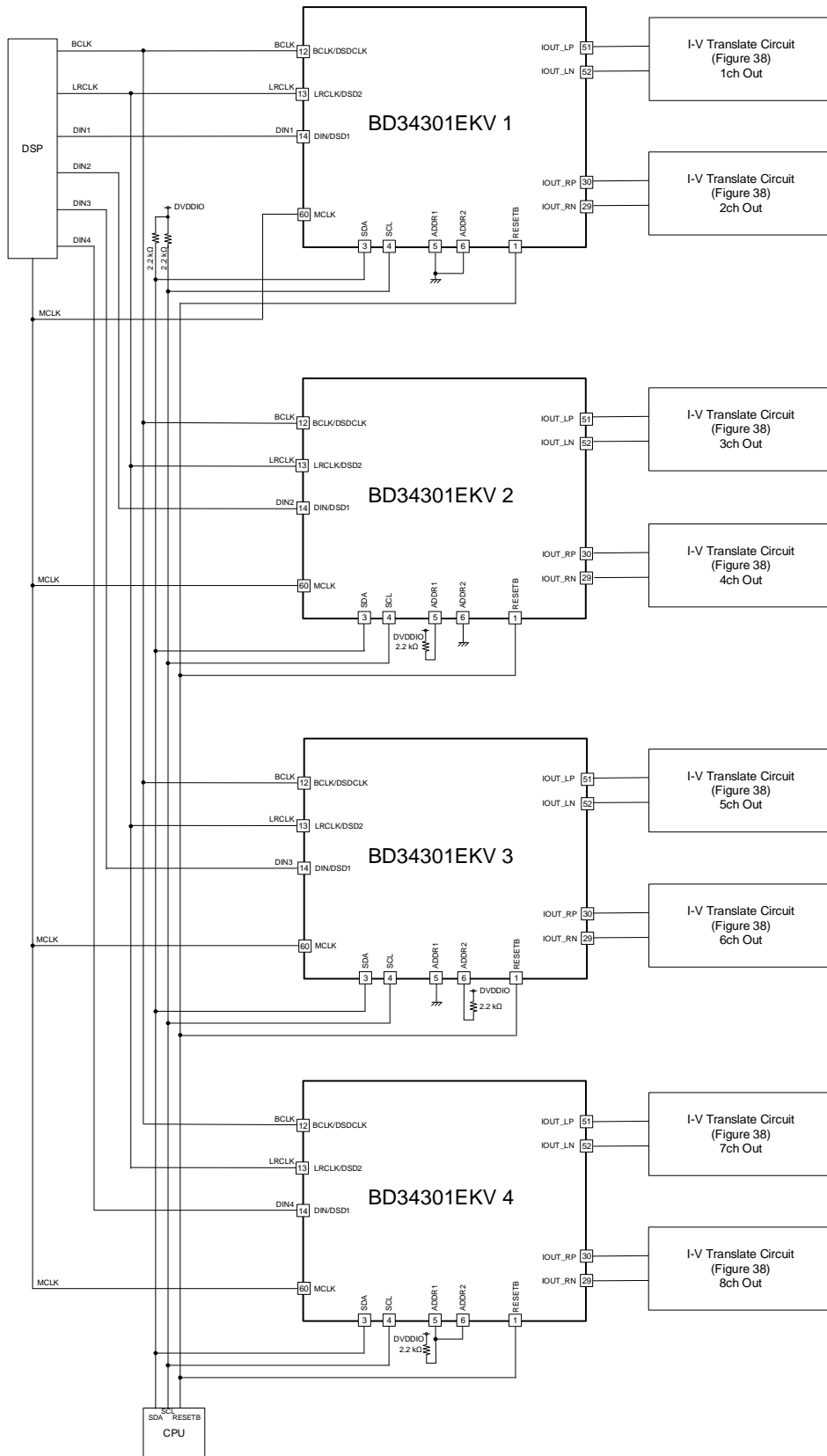


Figure 42. 8ch 出力時の応用回路

使用上の注意

1. 電源の逆接続について

電源コネクタの逆接続により LSI が破壊する恐れがあります。逆接続破壊保護用として外部に電源と LSI の電源端子間にダイオードを入れるなどの対策を施してください。

2. 電源ラインについて

基板パターン設計においては、電源ラインの配線は、低インピーダンスになるようにしてください。その際、デジタル系電源とアナログ系電源は、それらが同電位であっても、デジタル系電源パターンとアナログ系電源パターンは分離し、配線パターンの共通インピーダンスによるアナログ電源へのデジタル・ノイズの回り込みを抑制してください。グラウンドラインについても、同様のパターン設計を考慮してください。

また、LSI のすべての電源端子について電源-グラウンド端子間にコンデンサを挿入するとともに、電解コンデンサ使用の際は、低温で容量低下が起こることなど使用するコンデンサの諸特性に問題ないことを十分ご確認のうえ、定数を決定してください。

3. グラウンド電位について

グラウンド端子の電位はいかなる動作状態においても、最低電位になるようにしてください。また実際に過渡現象を含め、グラウンド端子以外のすべての端子がグラウンド以下の電圧にならないようにしてください。

4. グラウンド配線パターンについて

小信号グラウンドと大電流グラウンドがある場合、大電流グラウンドパターンと小信号グラウンドパターンは分離し、パターン配線の抵抗分と大電流による電圧変化が小信号グラウンドの電圧を変化させないように、セットの基準点で 1 点アースすることを推奨します。外付け部品のグラウンドの配線パターンも変動しないよう注意してください。グラウンドラインの配線は、低インピーダンスになるようにしてください。

5. 推奨動作条件について

推奨動作条件で規定される範囲で IC の機能・動作を保証します。また、特性値は電気的特性で規定される各項目の条件下においてのみ保証されます。

6. ラッシュカレントについて

IC 内部論理回路は、電源投入時に論理不定状態で、瞬間的にラッシュカレントが流れる場合がありますので、電源カップリング容量や電源、グラウンドパターン配線の幅、引き回しに注意してください。

7. セット基板での検査について

セット基板での検査時に、インピーダンスの低い端子にコンデンサを接続する場合は、IC にストレスがかかる恐れがあるので、1 工程ごとに必ず放電を行ってください。静電気対策として、組立工程にはアースを施し、運搬や保存の際には十分ご注意ください。また、検査工程での治具への接続をする際には必ず電源を OFF にしてから接続し、電源を OFF にしてから取り外してください。

8. 端子間ショートと誤装着について

プリント基板に取り付ける際、IC の向きや位置ずれに十分注意してください。誤って取り付けた場合、IC が破壊する恐れがあります。また、出力と電源及びグラウンド間、出力間に異物が入るなどしてショートした場合についても破壊の恐れがあります。

9. 未使用の入力端子の処理について

CMOS トランジスタの入力は非常にインピーダンスが高く、入力端子をオープンにすることで論理不定の状態になります。これにより内部の論理ゲートの p チャネル、n チャネルトランジスタが導通状態となり、不要な電源電流が流れます。また 論理不定により、想定外の動作をすることがあります。よって、未使用の端子は特に仕様書上でうたわれていない限り、適切な電源、もしくはグラウンドに接続するようにしてください。

使用上の注意 — 続き

10. 各入力端子について

本 IC はモノリシック IC であり、各素子間に素子分離のための P+アイソレーションと、P 基板を有しています。この P 層と各素子の N 層とで P-N 接合が形成され、各種の寄生素子が構成されます。

例えば、下図のように、抵抗とトランジスタが端子と接続されている場合、

○抵抗では、GND > (端子 A) の時、トランジスタ (NPN) では GND > (端子 B) の時、P-N 接合が寄生ダイオードとして動作します。

○また、トランジスタ (NPN) では、GND > (端子 B) の時、前述の寄生ダイオードと近接する他の素子の N 層によって寄生の NPN トランジスタが動作します。

IC の構造上、寄生素子は電位関係によって必然的にできます。寄生素子が動作することにより、回路動作の干渉を引き起こし、誤動作、ひいては破壊の原因ともなり得ます。したがって、入出力端子に GND (P 基板) より低い電圧を印加するなど、寄生素子が動作するような使い方をしないよう十分に注意してください。アプリケーションにおいて電源端子と各端子電圧が逆になった場合、内部回路または素子を損傷する可能性があります。例えば、外付けコンデンサに電荷がチャージされた状態で、電源端子が GND にショートされた場合などです。また、電源端子直列に逆流防止のダイオードもしくは各端子と電源端子間にバイパスのダイオードを挿入することを推奨します。

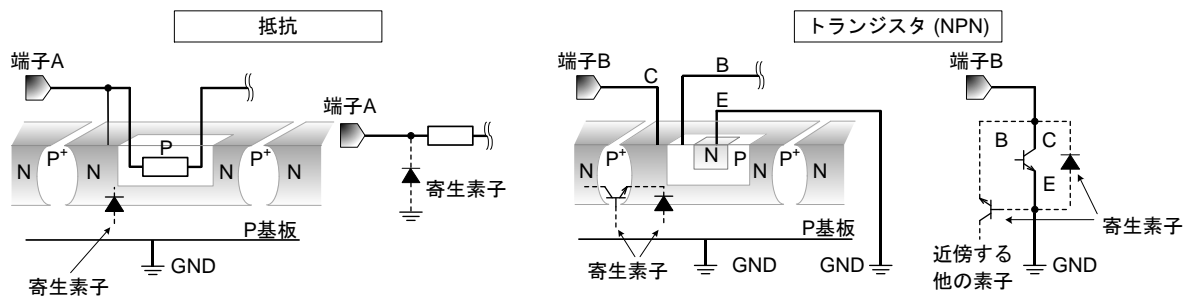


Figure 43. モノリシック IC 構造例

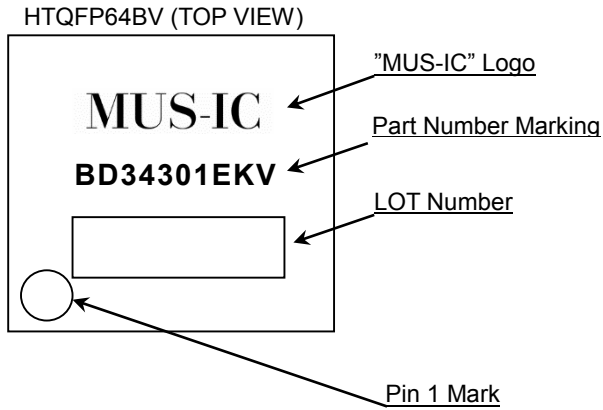
11. セラミック・コンデンサの特性変動について

外付けコンデンサに、セラミック・コンデンサを使用する場合、直流バイアスによる公称容量の低下、及び温度などによる容量の変化を考慮のうえ、定数を決定してください。

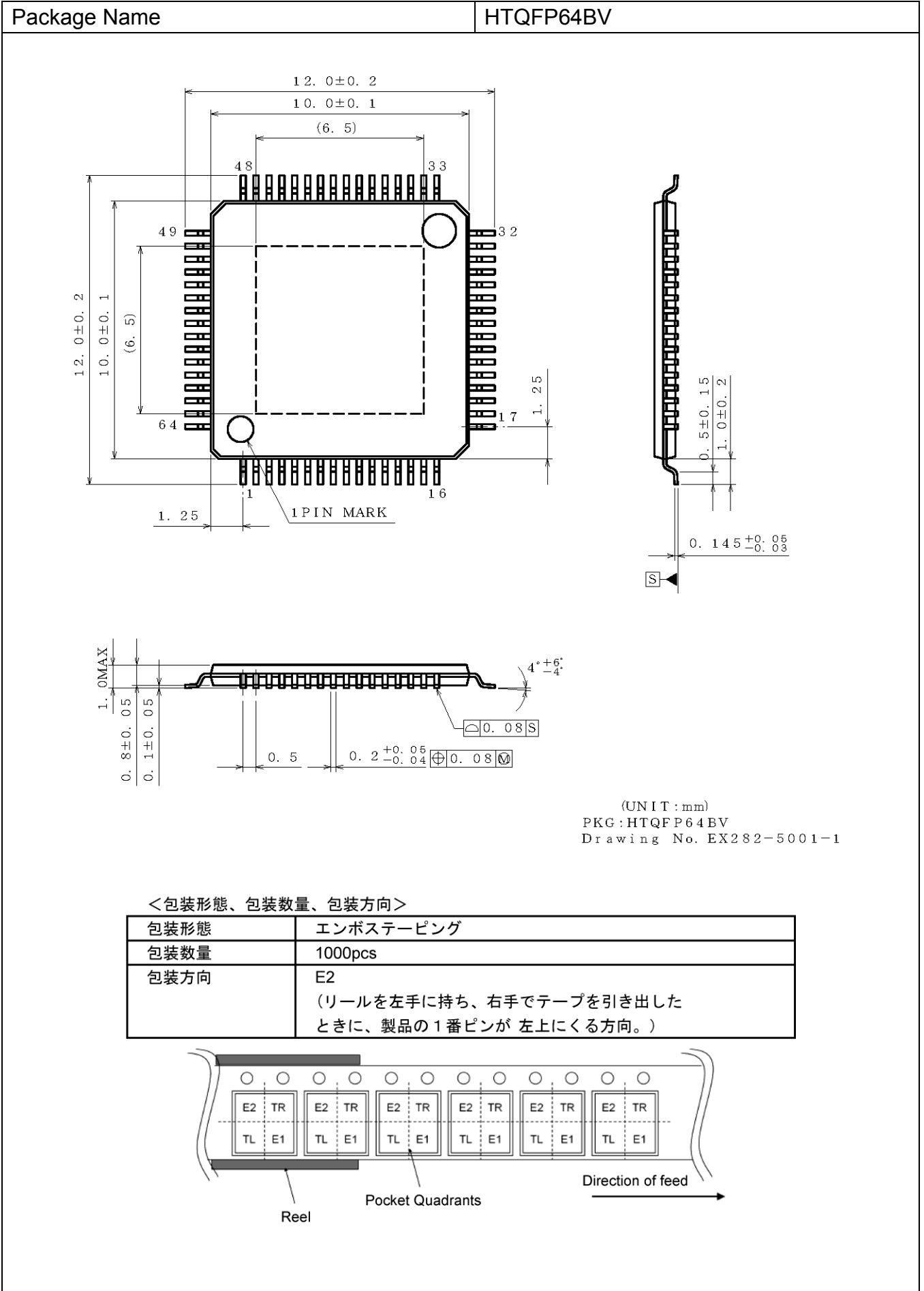
発注形名情報



標印図



外形寸法図と包装・フォーミング仕様



改訂履歴

日付	版	変更内容
2020.07.02	001	新規作成

ご注意

ローム製品取扱い上の注意事項

1. 本製品は一般的な電子機器（AV 機器、OA 機器、通信機器、家電製品、アミューズメント機器等）への使用を意図して設計・製造されております。したがって、極めて高度な信頼性が要求され、その故障や誤動作が人の生命、身体への危険もしくは損害、又はその他の重大な損害の発生に関わるような機器又は装置（医療機器^(Note 1)、輸送機器、交通機器、航空宇宙機器、原子力制御装置、燃料制御、カーアクセサリを含む車載機器、各種安全装置等）（以下「特定用途」という）への本製品のご使用を検討される際は事前にローム営業窓口までご相談くださいますようお願い致します。ロームの文書による事前の承諾を得ることなく、特定用途に本製品を使用したことによりお客様又は第三者に生じた損害等に関し、ロームは一切その責任を負いません。

(Note 1) 特定用途となる医療機器分類

日本	USA	EU	中国
CLASS III	CLASS III	CLASS II b	Ⅲ類
CLASS IV		CLASS III	

2. 半導体製品は一定の確率で誤動作や故障が生じる場合があります。万が一、かかる誤動作や故障が生じた場合であっても、本製品の不具合により、人の生命、身体、財産への危険又は損害が生じないように、お客様の責任において次の例に示すようなフェールセーフ設計など安全対策をお願い致します。
 - ①保護回路及び保護装置を設けてシステムとしての安全性を確保する。
 - ②冗長回路等を設けて単一故障では危険が生じないようにシステムとしての安全を確保する。
3. 本製品は、一般的な電子機器に標準的な用途で使用されることを意図して設計・製造されており、下記に例示するような特殊環境での使用を配慮した設計はなされておられません。したがって、下記のような特殊環境での本製品のご使用に関し、ロームは一切その責任を負いません。本製品を下記のような特殊環境でご使用される際は、お客様におかれまして十分に性能、信頼性等をご確認ください。
 - ①水・油・薬液・有機溶剤等の液体中でのご使用
 - ②直射日光・屋外暴露、塵埃中でのご使用
 - ③潮風、Cl₂、H₂S、NH₃、SO₂、NO₂等の腐食性ガスの多い場所でのご使用
 - ④静電気や電磁波の強い環境でのご使用
 - ⑤発熱部品に近接した取付け及び当製品に近接してビニール配線等、可燃物を配置する場合。
 - ⑥本製品を樹脂等で封止、コーティングしてのご使用。
 - ⑦はんだ付けの後に洗浄を行わない場合(無洗浄タイプのフラックスを使用される場合は除く。ただし、残渣については十分に確認をお願いします。)又は、はんだ付け後のフラックス洗浄に水又は水溶性洗浄剤をご使用の場合
 - ⑧本製品が結露するような場所でのご使用。
4. 本製品は耐放射線設計はなされておられません。
5. 本製品単体品の評価では予測できない症状・事態を確認するためにも、本製品のご使用にあたってはお客様製品に実装された状態での評価及び確認をお願い致します。
6. パルス等の過渡的な負荷（短時間での大きな負荷）が加わる場合は、お客様製品に本製品を実装した状態で必ずその評価及び確認の実施をお願い致します。また、定常時での負荷条件において定格電力以上の負荷を印加されますと、本製品の性能又は信頼性が損なわれるおそれがあるため必ず定格電力以下でご使用ください。
7. 電力損失は周囲温度に合わせてディレーティングしてください。また、密閉された環境下でご使用の場合は、必ず温度測定を行い、最高接合部温度を超えていない範囲であることをご確認ください。
8. 使用温度は納入仕様書に記載の温度範囲内であることをご確認ください。
9. 本資料の記載内容を逸脱して本製品をご使用されたことによって生じた不具合、故障及び事故に関し、ロームは一切その責任を負いません。

実装及び基板設計上の注意事項

1. ハロゲン系（塩素系、臭素系等）の活性度の高いフラックスを使用する場合、フラックスの残渣により本製品の性能又は信頼性への影響が考えられますので、事前にお客様にてご確認ください。
2. はんだ付けは、表面実装製品の場合リフロー方式、挿入実装製品の場合フロー方式を原則とさせていただきます。なお、表面実装製品をフロー方式での使用をご検討の際は別途ロームまでお問い合わせください。その他、詳細な実装条件及び手はんだによる実装、基板設計上の注意事項につきましては別途、ロームの実装仕様書をご確認ください。

応用回路、外付け回路等に関する注意事項

1. 本製品の外付け回路定数を変更してご使用になる際は静特性のみならず、過渡特性も含め外付け部品及び本製品のバラツキ等を考慮して十分なマージンをみて決定してください。
2. 本資料に記載された応用回路例やその定数などの情報は、本製品の標準的な動作や使い方を説明するためのもので、実際に使用する機器での動作を保証するものではありません。したがって、お客様の機器の設計において、回路やその定数及びこれらに関連する情報を使用する場合には、外部諸条件を考慮し、お客様の判断と責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様又は第三者に生じた損害に関し、ロームは一切その責任を負いません。

静電気に対する注意事項

本製品は静電気に対して敏感な製品であり、静電放電等により破壊することがあります。取り扱い時や工程での実装時、保管時において静電気対策を実施のうえ、絶対最大定格以上の過電圧等が印加されないようにご使用ください。特に乾燥環境下では静電気が発生しやすくなるため、十分な静電対策を実施ください。(人体及び設備のアース、帯電物からの隔離、イオナイザの設置、摩擦防止、温湿度管理、はんだごてのこて先のアース等)

保管・運搬上の注意事項

1. 本製品を下記の環境又は条件で保管されますと性能劣化やはんだ付け性等の性能に影響を与えるおそれがありますのでこのような環境及び条件での保管は避けてください。
 - ①潮風、Cl₂、H₂S、NH₃、SO₂、NO₂等の腐食性ガスの多い場所での保管
 - ②推奨温度、湿度以外での保管
 - ③直射日光や結露する場所での保管
 - ④強い静電気が発生している場所での保管
2. ロームの推奨保管条件下におきましても、推奨保管期限を経過した製品は、はんだ付け性に影響を与える可能性があります。推奨保管期限を経過した製品は、はんだ付け性を確認したうえでご使用頂くことを推奨します。
3. 本製品の運搬、保管の際は梱包箱を正しい向き(梱包箱に表示されている天面方向)で取り扱ってください。天面方向が遵守されずに梱包箱を落下させた場合、製品端子に過度なストレスが印加され、端子曲がり等の不具合が発生する危険があります。
4. 防湿梱包を開封した後は、規定時間内にご使用ください。規定時間を経過した場合はベーク処置を行ったうえでご使用ください。

製品ラベルに関する注意事項

本製品に貼付されている製品ラベルに2次元バーコードが印字されていますが、2次元バーコードはロームの社内管理のみを目的としたものです。

製品廃棄上の注意事項

本製品を廃棄する際は、専門の産業廃棄物処理業者にて、適切な処置をしてください。

外国為替及び外国貿易法に関する注意事項

本製品は外国為替及び外国貿易法に定める規制貨物等に該当するおそれがありますので輸出する場合には、ロームにお問い合わせください。

知的財産権に関する注意事項

1. 本資料に記載された本製品に関する応用回路例、情報及び諸データは、あくまでも一例を示すものであり、これらに関する第三者の知的財産権及びその他の権利について権利侵害がないことを保証するものではありません。
2. ロームは、本製品とその他の外部素子、外部回路あるいは外部装置等(ソフトウェア含む)との組み合わせに起因して生じた紛争に関して、何ら義務を負うものではありません。
3. ロームは、本製品又は本資料に記載された情報について、ロームもしくは第三者が所有又は管理している知的財産権その他の権利の実施又は利用を、明示的にも黙示的にも、お客様に許諾するものではありません。ただし、本製品を通常の用法にて使用される限りにおいて、ロームが所有又は管理する知的財産権を利用されることを妨げません。

その他の注意事項

1. 本資料の全部又は一部をロームの文書による事前の承諾を得ることなく転載又は複製することを固くお断り致します。
2. 本製品をロームの文書による事前の承諾を得ることなく、分解、改造、改変、複製等しないでください。
3. 本製品又は本資料に記載された技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用、あるいはその他軍事用途目的で使用しないでください。
4. 本資料に記載されている社名及び製品名等の固有名詞は、ローム、ローム関係会社もしくは第三者の商標又は登録商標です。

一般的な注意事項

1. 本製品をご使用になる前に、本資料をよく読み、その内容を十分に理解されるようお願い致します。本資料に記載される注意事項に反して本製品をご使用されたことによって生じた不具合、故障及び事故に関し、ロームは一切その責任を負いませんのでご注意願います。
2. 本資料に記載の内容は、本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。本製品のご購入及びご使用に際しては、事前にローム営業窓口で最新の情報をご確認ください。
3. ロームは本資料に記載されている情報は誤りがないことを保証するものではありません。万が一、本資料に記載された情報の誤りによりお客様又は第三者に損害が生じた場合においても、ロームは一切その責任を負いません。